



①9 BUNDESREPUBLIK  
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES  
PATENT- UND  
MARKENAMT

⑫ **Offenlegungsschrift**  
⑩ **DE 101 45 162 A 1**

⑤ Int. Cl.<sup>7</sup>:  
**C 01 B 33/18**  
G 03 G 9/08  
C 08 L 83/02

②1 Aktenzeichen: 101 45 162.8  
②2 Anmeldetag: 13. 9. 2001  
④3 Offenlegungstag: 10. 4. 2003

DE 101 45 162 A 1

⑦1 Anmelder:  
Wacker-Chemie GmbH, 81737 München, DE

⑦2 Erfinder:  
Barthel, Herbert, Dipl.-Chem. Dr., 84547 Emmerting, DE; Heinemann, Mario, Dipl.-Chem. Dr., 84489 Burghausen, DE; Grünwald, Franz, 84533 Haiming, DE; Völkel, Ute, Dipl.-Ing., 84489 Burghausen, DE; Maginot, Helmut, Dipl.-Ing., 84508 Burgkirchen, DE

⑤6 Entgegenhaltungen:

DE	22 11 377 C2
DE	23 44 388 B2
DE	197 56 831 A1
DE	196 01 415 A1
EP	05 79 049 B1

**Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen**

Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

- ⑤4 Kieselsäure mit geringem Gehalt an Kieselsäure-Silanolgruppen  
⑤7 Silylierte Kieselsäure mit einer Dichte an SiOH pro nm<sup>2</sup> kleiner als 0,6, bezogen auf die Oberfläche nach BET-Verfahren (DIN 66131 und 66132).

DE 101 45 162 A 1

## Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine silylierte Kieselsäure und Verfahren zur Herstellung dieser Kieselsäure.

[0002] Silylierte Kieselsäuren mit einem Restsilanolgehalt größer 25% des Silanolgruppengehaltes der Ausgangskieselsäure, was einer Dichte an SiOH pro nm<sup>2</sup> kleiner als 0,6 bezogen auf die Oberfläche nach BET-Verfahren (DIN 66131 und 66132) entspricht, haben folgende Nachteile:

Der Restsilanolgehalt über 25% führt über Wasserstoffbrückenbindungen zwischen den Silanolgruppen der Kieselsäureoberfläche zu starken Wechselwirkungen zwischen den Kieselsäure-Partikeln und damit zu einer starken Verdickungswirkung, die vor allem für das Erreichen hoher Füllgrade in Polymer- und Harzsysteme störend bei der Verarbeitung ist.

[0003] In Pulversystemen führt ein Restsilanolgehalt über 25% zu Partikelwechselwirkungen und damit Reagglomeration und Separation. Dies beeinträchtigt in negativer Hinsicht die Eigenschaften Lagerstabilität des Fließverhaltens und der Triboelektrizität von Pulversystem, wie Pulverharzen und Tonern.

[0004] Bereits bekannte Verfahren zur Belegung von KIESELSÄURE mit Organosiliciumverbindungen beruhen nach dem Stand der Technik auf der Zugabe von Silylierungsmittel. Dies setzt voraus, dass die Silylierungsmittel ausreichende Reaktivität aufweisen. Dies ist im allgemeinen der Fall, wenn diese Silylierungsmittel am Siliciumatom reaktive Gruppen aufweisen, wie bekanntermaßen Halogenid-Reste (Cl, Br), Alkoxy-Reste (OR) oder Amino-Reste (-N-R) oder Silazanreste (-N-Si-). Unter technischen Bedingungen werden oft, aus Gründen der Reaktionsbeschleunigung, und damit Wirtschaftlichkeit, protische Lösemittel, wie Wasser, zugesetzt. Dies kann zu Nebenreaktionen führen, die in der Bildung stabiler Siloxanbindungen, wie Si-O-Si münden, die unter den Reaktionsbedingungen der Standes der Technik, nicht oder wenig reaktiv sind und somit unter technischen Bedingungen der Silylierreaktion nicht mehr zur Verfügung stehen. Letztlich führt dies zu einem minderen Silylierungsgrad als angestrebt und zu einer minderen Reaktionsausbeute als erwartet.

[0005] Bereits bekannte Verfahren zur Herstellung von pyrogener Kieselsäure mit Organosiliciumverbindungen beruhen auf dem Einsatz eines Rohstoffes pyrogene Kieselsäure, z. B. nach EP 0 855 368 A1 und der darin zitierten Literatur, die in einem Reinigungsschritt von anhaftendem Chlorwasserstoff durch zusätzliche Zugabe von Wasser oder Wasserdampf gereinigt wird. Nach dem Stand der Technik führt die zusätzlich Behandlung mit Wasser zu einer verbesserten Reinigung der Kieselsäure, aber auch zugleich zu einer erhöhten Oberflächen-Dichte an Hydroxylgruppen, die an Oberflächensiliciumatome gebunden sind, sogenannten Silanolgruppen. Üblicherweise wird diese erhöhte Oberflächensilanolgruppendifichte mit einer erhöhten Reaktivität der so behandelten pyrogenen Kieselsäure in Verbindung gebracht.

[0006] Überraschenderweise wird nun gefunden, dass die erhöhte Silanolgruppendifichte auf der hydrophilen Ausgangs-Kieselsäure für das Erreichen eines hohen Silylierungsgrades, d. h. eines hohen Bedeckungsgrades mit Silylierungsmittel und einer hohen Ausbeute der Umsetzung der Oberflächensilanolgruppen zu Silylierungsmittelresten von größer als 75% und damit ein Restsilanolgehalt von kleiner als 25% störend ist.

[0007] Es kann versucht werden eine unzureichende Umsetzung der Silanolgruppen und damit eine mangelnde Reaktionsausbeute mit einem hohen Überschuss von Silylierungsmittel, das zur Erreichung des angestrebten Silylierungsgrades erforderlich ist, zu überwinden. Die für hohe Hydrophobierungsgrade notwendige hohe Zugaben an Hydrophobierungsmittel erzeugen jedoch eine hohe Fracht an siliciumorganischen Abfällen, die teuer entsorgt werden muss.

[0008] Bekannt ist aus EP 579049 der Zusatz von Alkoholen als Katalysator zur Verbesserung der Reaktionsausbeute. Dies hat jedoch den Nachteil, dass anschließend der Alkohol als organische Fracht entsorgt werden muss, und zusätzlich Emissionen in Luft und Wasser erfolgen.

[0009] Bekannt ist aus DE 022 11 377 und DE 23 44 388 die Kieselsäure unter mechanischer Belastung zu silylieren. Bei den dort beschriebenen Verfahren werden jedoch keine Restsilanolgehalte von kleiner als 25% erzielt.

[0010] Ein weiterer Nachteil von diesen Kieselsäuren tritt auf bei Einsatz als aktiver Füllstoff in Flüssigkeits-, Polymer- und Harzsystemen mittlerer und hoher Polarität. Dort werden Probleme der Mischbarkeit und Verträglichkeit erhalten. Dies ist dann nachteilig, wenn ein inniger Verbund der Kieselsäure mit der umgebenden Matrix gefordert ist, um gute mechanische Eigenschaften wie Härte, Festigkeit, Zähigkeit und Abrasionsfestigkeit, etc., des Compounds zu erzielen.

[0011] Ein weiterer Nachteil zeigen diese Kieselsäuren, wenn sie als Additiv, z. B. als Antiblockmittel, als Rieselhilfsmittel oder zur Steuerung oder Regulierung von triboelektrischen Eigenschaften mit Feststoffen, insbesondere feinteiligen Feststoffen, wie vernetzte Polymer- und Harzsysteme oder anorganische feinteilige Feststoffe, eingesetzt werden. Es resultieren Probleme in der Mischbarkeit und Verträglichkeit. Dies führt zu Entmischung der Kieselsäure, wenn sie als Rieselhilfsmittel und/oder als Ladungsregulator in pulverförmigen Produkten, wie Pulverharzsystem, wie für Pulverlackbeschichtungen eingesetzt, oder in Tonern und Entwicklern eingesetzt werden. Diese Entmischung steht in Zusammenhang mit mangelnder Kieselsäure-Pulverpartikel-Wechselwirkung. Diese Entmischung hat eine Destabilisierung und mangelnde Standzeit des Systems, also z. B. bei Toner-Kieselsäure-Mischungen mangelnde Stabilität unter Belastung wiederholter Kopier- und Aktivierungsvorgänge zur Folge.

[0012] Aufgabe der Erfindung ist es die Nachteile des Standes der Technik zu überwinden.

[0013] Diese Aufgabe wird durch die Erfindung gelöst.

[0014] Ein Gegenstand der Erfindung ist eine silylierte Kieselsäure mit einer Dichte an SiOH pro nm<sup>2</sup> kleiner als 0,6 bezogen auf die Oberfläche nach BET-Verfahren (DIN 66131 und 66132).

[0015] Dies sind Kieselsäuren mit einem Restgehalt an Silanolgruppen kleiner als 25%, bevorzugt kleiner 15%, und besonders bevorzugt kleiner 10% der Ausgangskieselsäure. Besonders bevorzugt sind solche silylierte Kieselsäure mit einem Restgehalt an Silanolgruppen kleiner als 8%, und im speziellen mit einem Restgehalt an Silanolgruppen kleiner 5% der Ausgangskieselsäure.

[0016] Der Reststoffgehalt an Silanolgruppen wird nach dem Verfahren der Säure-Base-Titration nach Sears bestimmt, in einem Lösemittel gemischt aus Methanol (50 Vol%) und gesättigter wässriger Natriumchloridlösung (50 Vol%) in deionisiertem Wasser (G. W. Sears, Anal. Chem., 28 (12), (1956), 1981)

[0017] Ein weiterer Gegenstand ist ein Verfahren zur Herstellung einer silylierte Kieselsäure, bei dem der Herstellungsprozess in getrennten aufeinanderfolgenden Schritten erfolgt, die jeweils in einem eigenen Gefäß erfolgen: (A) zunächst Herstellung der hydrophilen Ausgangskieselsäure, sodann (B) die Silylierung der Kieselsäure mit (1) Beladung

der hydrophilen Kieselsäure mit Silyliermittel, (2) Reaktion der hydrophilen Kieselsäure mit dem Silyliermittel und (3) Reinigung der hydrophilen Kieselsäure von Silyliermittel und Nebenreaktionsprodukten.

#### Ausgangs-Kieselsäure

[0018] Als Basis-(Ausgangs-)Produkt der Silylierung wird eine hydrophile pyrogene Kieselsäure eingesetzt, die unter wasserfreien Bedingungen hergestellt wird. Unter wasserfrei ist hierbei zu verstehen, dass weder im hydrothermalen Herstellungs-Prozess noch in den weiteren Schritten des Prozesses, wie Abkühlung, Reinigung und Lagerung, bis zum fertigen und gereinigtem, verpackten und versandfertigen Produkt zusätzliches Wasser in den Prozess zugeführt wird, weder in flüssiger noch in dampfförmiger Form. Es wird dabei jedenfalls nicht mehr als 10 Gew.-% Wasser bezogen auf das gesamte Gewicht der Kieselsäure zugegeben, vorzugsweise wird nicht mehr als 5 Gew.-%, bevorzugt nicht mehr als 2,5 Gew.-%, besonders bevorzugt überhaupt kein Wasser zugegeben.

[0019] Es wird vorzugsweise eine Kieselsäure mit erhöhter Oberflächenaktivität, beschreibbar als erhöhte Oberflächenhomogenität, charakterisierbar als minimale Oberflächenrauigkeit auf molekularer Ebene eingesetzt.

[0020] Die Kieselsäure hat vorzugsweise eine mittlere Primärteilchen-Partikelgröße kleiner als 100 nm, bevorzugt mit einer mittleren Primärteilchen-Partikelgröße von 5 bis 50 nm.

[0021] Diese Primärteilchen existieren nicht isoliert in der Kieselsäuren, sondern sind Bestandteile größerer Aggregate und Agglomerate.

[0022] Vorzugsweise weist die Kieselsäure eine spezifische Oberfläche von 25 bis 500 m<sup>2</sup>/g (gemessen nach der BET Methode nach DIN 66131 und 66132) auf.

[0023] Die Kieselsäure weist Aggregate (Definition nach DIN 53206) im Bereich von Durchmesser 100 bis 1000 nm auf, wobei die Kieselsäure aus Aggregaten aufgebaute Agglomerate (Definition nach DIN 53206) aufweist, die in Abhängigkeit von der äußeren Scherbelastung (z. B. Meßbedingungen) Größen von 1 bis 500 µm aufweisen.

[0024] Vorzugsweise weist die Kieselsäure eine fraktale Dimension der Oberfläche von vorzugsweise kleiner oder gleich 2,3 auf, bevorzugt von kleiner oder gleich 2,1, besonders bevorzugt von 1,95 bis 2,05, wobei die fraktale Dimension der Oberfläche  $D_s$  hierbei definiert ist als:

Partikel-Oberfläche  $A$  ist proportional zum Partikel-Radius  $R$  hoch  $D_s$ .

[0025] Vorzugsweise weist die Kieselsäure eine fraktalen Dimension der Masse  $D_m$  von vorzugsweise kleiner oder gleich als 2,8, bevorzugt gleich oder größer 2,7, besonders bevorzugt von 2,4 bis 2,6 auf. Die fraktale Dimension der Masse  $D_m$  ist hierbei definiert als:

Partikel-Masse  $M$  ist proportional zum Partikel-Radius  $R$  hoch  $D_m$ .

[0026] Vorzugsweise weist die Kieselsäure eine Dichte an Oberflächen-Silanolgruppen SiOH von kleiner als 2,5 SiOH/nm<sup>2</sup>, vorzugsweise kleiner 2,1 SiOH/nm<sup>2</sup>, bevorzugt von kleiner als 2 SiOH/nm<sup>2</sup>, besonders bevorzugt von 1,7 bis 1,9 SiOH/nm<sup>2</sup> auf.

[0027] Es können bei hoher Temperatur (> 1000°C) hergestellte Kieselsäuren eingesetzt werden. Besonders bevorzugt sind pyrogen hergestellte Kieselsäuren. Es können auch hydrophile Kieselsäuren eingesetzt werden, die frisch hergestellt direkt aus dem Brenner kommen, zwischengelagert oder bereits handelsüblich verpackt sind. Es können auch hydrophobisierte Kieselsäuren z. B. handelsübliche, eingesetzt werden.

[0028] Es können unverdichtete, mit Schüttdichten < 60 g/l, aber auch verdichtete, mit Schüttdichten > 60 g/l, Kieselsäuren eingesetzt werden.

[0029] Es können Gemische aus verschiedenen Kieselsäuren eingesetzt werden, so z. B. Mischungen aus Kieselsäuren unterschiedlicher BET-Oberfläche, oder Mischungen aus Kieselsäuren mit unterschiedlichem Hydrophobier- oder Silyliergrad.

[0030] Ein erfindungsgemäßes Verfahren zur Herstellung einer erfindungsgemäßen Kieselsäure mit geringem Gehalt an Silanolgruppen ist ein Verfahren, wobei als Ausgangskieselsäure die oben beschriebene Kieselsäure verwendet wird, die

mit einem

I) Silyliermittel mit unpolaren Gruppen

Ia) Organosilan der Formel



wobei  $n = 1, 2$  oder  $3$  ist

oder Mischungen aus diesen Organosilanen,

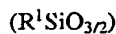
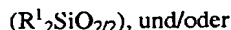
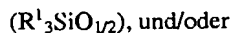
wobei  $R^1$  ein einfach oder mehrfach ungesättigter, einwertiger, gegebenenfalls halogenierter, Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 18 C-Atomen ist und dabei gleich oder verschieden sein kann und  $X = \text{Halogen, Stickstoffrest, } OR^2, OCOR^2, O(CH_2)_x OR^2$  bedeutet,

wobei  $R^2$  Wasserstoff oder ein einwertiger Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 12 C-Atomen bedeutet

und  $x = 1, 2, 3$  bedeutet

oder

Ib) Organosiloxan aufgebaut aus Einheiten der Formel



wobei  $R^1$  die obige Bedeutung hat, wobei die Anzahl von diesen Einheiten in einem Organosiloxan mindestens 2 ist, silyliert wird und Ia und Ib allein oder in beliebigen Gemischen eingesetzt werden können.

[0031] Die Organosiloxane sind bevorzugt bei Belegungstemperatur flüssig.

[0032] Bei Organosiloxanen mit einer Viskosität mit größer als 1000 mPas sind solche bevorzugt, die sich in einem technisch handhabaren Lösungsmittel, wie vorzugsweise Alkohole wie Methanol, Ethanol, iso-Propanol, Ether wie Diethylether, Tetrahydrofuran, Siloxane wie Hexamethyldisiloxan, Alkane wie Cyclohexan oder n-Octan, Aliphaten wie Toluol oder Xylol, mit einer Konzentration > 10% und einer Mischungsviskosität kleiner als 1000 mPas bei Belegungstemperatur lösen lassen.

[0033] Unter bei Belegungstemperatur festen Organosiloxanen sind solche bevorzugt, die sich in einem technisch handhabaren Lösungsmittel (wie oben definiert) mit einer Konzentration größer als 10% und einer Mischungsviskosität kleiner als 1000 mPas bei Belegungstemperatur lösen lassen.

[0034] Beispiele für  $R^1$  sind Alkylreste wie der Methylrest, der Ethylrest, Propylreste wie der iso- oder der n-Propylrest, Butylreste wie der t- oder n-Butylrest, Pentylreste wie der neo, die iso- oder der n-Pentylreste, Hexylreste wie der n-Hexylrest, Heptylreste wie der n-Heptylrest, Octylreste wie der 2-Ethyl-hexyl- oder der n-Octylrest, Decylreste wie der n-Decylrest, Dodecylreste wie der n-Dodecylrest, Hexadecylreste wie der n-Hexadecylrest, Octadecylreste wie der n-Octadecylrest, Alkenylreste wie der Vinyl-, der 2-Allyl- oder der 5-Hexenylrest, Arylreste wie der Phenyl- der Biphenyl oder Naphthenylrest, Alkylarylreste wie Benzyl-, Ethylphenyl-Toluy- oder die Xylylreste, halogenierte Alkylreste wie der 3-Chlorpropyl-, der 3,3,3-Trifluorpropyl oder der Perfluorhexylethylrest, halogenierte Arylreste wie der Chlorphenyl oder Chlorbenzylrest.

[0035] Bevorzugte Beispiel für  $R^1$  sind der Methylrest, der Octylrest und der Vinylrest, besonders bevorzugt ist der Methylrest.

[0036] Beispiele für  $R^2$  sind Alkylreste wie der Methylrest, der Ethylrest, Propylreste wie der iso- oder der n-Propylrest, Butylreste wie der t- oder n-Butylrest, Pentylreste wie der neo, die iso- oder der n-Pentylreste, Hexylreste wie der n-Hexylrest, Heptylreste wie der n-Heptylrest, Octylreste wie der 2-Ethyl-hexyl- oder der n-Octylrest, Decylreste wie der n-Decylrest, Dodecylreste wie der n-Dodecylrest.

[0037] Bevorzugte Beispiele für  $R^2$  sind der Methyl- und Ethylrest.

[0038] Beispiele für Organosilane sind Methyltrichlorsilan, Dimethyldichlorsilan, Trimethylchlorsilan, Methyltrimethoxysilan, Dimethyldimethoxysilan, Trimethylmethoxysilan, Methyltriethoxysilan, Dimethyldiethoxysilan, Trimethyllethoxysilan, Methyltriaceothoxysilan, Dimethyldiaceothoxysilan, Trimethylaceothoxysilan, Octylmethyldichlorsilan, Octyltrichlorsilan, Octadecylmethyldichlorsilan, Octadecyltrichlorsilan, Vinyltrichlorsilan, Vinylmethyldichlorsilan, Vinylmethyldichlorsilan, Vinyltrimethoxysilan, Vinylmethyldimethoxysilan, Vinylmethyldimethoxysilan, Vinyltriethoxysilan, Vinylmethyldiethoxysilan, Vinylmethylethoxysilan, Hexamethyldisilazan, Divinyltetramethyldisilazan, Bis(3,3-trifluorpropyl)tetramethyldisilazan, Octamethylcyclotetrasilazan, Trimethylsilanol.

[0039] Es können auch beliebige Gemische aus Organosilanen eingesetzt werden.

[0040] Gemische aus Methyl-Chlorsilanen einerseits oder Alkoxysilanen und gegebenenfalls Disilazanen andererseits sind bevorzugt.

[0041] Bevorzugt ist Methyltrichlorsilan, Dimethyldichlorsilan und Trimethylchlorsilan oder Hexamethyldisilazan.

[0042] Beispiele für Organosiloxane sind lineare oder cyclische Dialkylsiloxane mit einer mittleren Anzahl an Dialkylsiloxeinheiten von größer als 3. Die Dialkylsiloxane sind bevorzugt Dimethylsiloxane. Besonders bevorzugt sind lineare Polydimethylsiloxane mit folgenden Endgruppen: Trimethylsiloxo, Dimethylhydroxysiloxy, Dimethylchlorsiloxy, Methylchlorsiloxy, Dimethylmethoxysiloxy, Methylmethoxysiloxy, Dimethylethoxysiloxy, Methyltriethoxysiloxy, Dimethylacetoxysiloxy, Methylacetoxysiloxy, Dimethylhydroxysiloxy, wobei die Endgruppen gleich oder unterschiedlich sein können. Besonders bevorzugt sind unter den genannten Polydimethylsiloxanen solche mit einer Viskosität bei 25°C von 2 bis 100 mPas und mit den Endgruppen Trimethylsiloxo oder Dimethylhydroxysiloxy.

[0043] Weitere Beispiele für Organosiloxane sind flüssige oder lösliche Siliconharze, im besonderen solche die als Alkylgruppe Methylgruppen enthalten.

[0044] Besonders bevorzugt sind solche, die  $R^1_3SiO_{1/2}$  und  $SiO_{4/2}$  Einheiten enthalten oder solche, die  $R^1SiO_{3/2}$  und gegebenenfalls  $R^2_2SiO_{2/2}$  Einheiten enthalten. Hierbei ist  $R^1$  bevorzugt Methyl.

[0045] Herstellung der erfindungsgemäßen homogen silylierten Kieselsäure mit geringem Gehalt an Silanolgruppen: Die Herstellung (A) der hydrophilen Kieselsäure bevorzugt erfolgt nach bekannter Technik der Herstellung pyrogener Kieselsäure bei hoher Temperatur durch die Umsetzung eines Silans in einer Wasserstoff-Sauerstoffflamme bei Temperaturen von 1000–1500°C. Als Silan wird bevorzugt eingesetzt Tetrachlorsilan, Methyltrichlorsilan, Hydrogentrichlorsilan, Hydrogenmethyldichlorsilan, Tetramethoxysilan, Tetraethoxysilan, Hexamethyldisiloxan, oder deren Gemische. Tetrachlorsilan ist besonders bevorzugt. Nach Umsetzung wird die Kieselsäure von Prozessgas getrennt, dies erfolgt bevorzugt über Filter, und anschließend von restlichem Chlorwasserstoffgas gereinigt, dies erfolgt bevorzugt in einem heißen Gasstrom, als Gase sind bevorzugt Luft oder Stickstoff bei Temperaturen von vorzugsweise größer 250°C–500°C, bevorzugt 250°C–350°C und besonders bevorzugt 350°C–400°C. Es wird dabei jedenfalls nicht mehr als 10 Gew.-% Wasser bezogen auf das gesamte Gewicht der Kieselsäure zugegeben, vorzugsweise wird nicht mehr als 5 Gew.-%, bevorzugt nicht mehr als 2,5 Gew.-%, besonders bevorzugt überhaupt kein Wasser zugegeben.

[0046] Die Oberflächenbehandlung oder Silylierung (B) der Kieselsäure erfolgt in 3 Schritten, nämlich (1) Belegung, (2) Reaktion, (3) Reinigung.

[0047] Die Oberflächenbehandlung wird bevorzugt in einer Atmosphäre durchgeführt, die nicht zur Oxidation der silylierten Kieselsäure führt, d. h. bevorzugt weniger als 10 Vol% Sauerstoff, besonders bevorzugt weniger als 2,5 Vol%, beste Ergebnisse werden erzielt bei weniger als 1 Vol% Sauerstoff.

[0048] Belegung, Reaktion und Reinigung können als diskontinuierlicher oder kontinuierlicher Prozess durchgeführt werden.

[0049] Aus technischen Gründen bevorzugt ist eine kontinuierliche Reaktionsführung.

[0050] In einer weiteren besonders bevorzugten Ausführung ist zwischen den getrennten Einheiten der Beladung und

- der Reaktion kein weiterer Förderschritt zum Transport der Kieselsäure erforderlich; die Förderung erfolgt gravimetrisch, durch schwerkraftbedingten Fall. Die Trennung zwischen Beladung und Reaktion kann hierbei durch ein geeignetes mechanisches Trennsystem realisiert werden, wie eine Klappe, eine Doppelklappe oder geeignete ausgelegte Schleusensysteme, wie Zentralschleusen. In einer anderen Ausführung kann die Trennung durch eine Verjüngung des Behälterquerschnitts um größer als Faktor 2 oder durch eine Rohrleitung realisiert werden, wobei dieser Übergang durch Rührorgane von Verstopfungen freigehalten wird. Die Vorgehensweise hat den Vorteil, dass die Kieselsäure, im Zustand der zunächst physikalischen Beladung mit Silyliermittel, immer in engstem Kontakt mit diesem verbleibt, bis zu dem Zeitpunkt an dem die vollständige Fixierung des Silyliermittels auf der Kieselsäure erfolgt ist.
- [0051] In einer weiteren besonders bevorzugten Ausführung ist zwischen den getrennten Einheiten der Reaktion und der Reinigung kein weiterer Förderschritt zum Transport der Kieselsäure erforderlich; die Förderung erfolgt gravimetrisch, durch schwerkraftbedingten Fall. Die Trennung zwischen Reaktion und Reinigung kann hierbei durch ein geeignetes mechanisches Trennsystem realisiert werden, wie eine Klappe, eine Doppelklappe oder geeignete ausgelegte Schleusensysteme, wie Zentralschleusen.
- [0052] Die Belegung erfolgt bei Temperaturen von  $-30$ – $250^{\circ}\text{C}$ , bevorzugt  $20$ – $150^{\circ}\text{C}$ , besonders bevorzugt  $20$ – $50^{\circ}\text{C}$ ; bevorzugt wird der Belegungsschritt auf  $30$ – $50^{\circ}\text{C}$  gekühlt. Die Verweilzeit beträgt 1 Min–24 h, bevorzugt 15 Min bis 240 Min, aus Gründen der Raumzeitausbeute besonders bevorzugt 15 Min bis 90 Min.
- [0053] Der Reaktionsdruck reicht von schwachem Unterdruck bis 0,2 bar bis zum Überdruck von 100 bar, wobei aus technischen Gründen Normaldruck, das heißt druckfreies Arbeiten gegenüber Außen-/Atmosphären-Druck bevorzugt ist.
- [0054] Die Silyliermittel werden bevorzugt als Flüssigkeit zugefügt. Die Silyliermittel werden vorzugsweise in die pulverförmige Kieselsäure zugemischt.
- [0055] Dies geschieht vorzugsweise durch Düsentechiken, oder vergleichbare Techniken, wie effektive Verdüsungstechniken, wie Verdüsen in 1-Stoffdüsen unter Druck (vorzugsweise 5 bis 20 bar), Versprühen in 2-Stoffdüsen unter Druck (vorzugsweise Gas und Flüssigkeit 2–20 bar), Feinstverteilen mit Atomisern oder Gas-Feststoff-Austauschaggregaten mit beweglichen, rotierenden oder statischen Einbauten, die eine homogene Verteilung der flüssigen Silyliermittel mit der pulverförmigen Kieselsäure erlauben.
- [0056] Bevorzugt wird das Silyliermittel als feinstverteiltes Aerosol zugefügt, dadurch gekennzeichnet, dass das Aerosol eine Sinkgeschwindigkeit von 0,1–20 cm/s aufweist.
- [0057] Bevorzugt erfolgt die Beladung der Kieselsäure und die Reaktion mit dem Silyliermittel unter mechanischer oder gasgetragener Fluidisierung. Besonders bevorzugt ist die mechanische Fluidisierung.
- [0058] Eine Gas-getragene Fluidisierung kann durch alle inerten Gase erfolgen, die nicht mit dem Silyliermittel, der Kieselsäure, der silylierten Kieselsäure und Nebenreaktionsprodukten reagieren, also nicht zu Nebenreaktionen, Abbaureaktionen, Oxidationsvorgängen und Flammen- und Explosionserscheinungen führen, wie vorzugsweise  $\text{N}_2$ , Ar, andere Edelgase,  $\text{CO}_2$ , etc. Die Zuführung der Gase zur Fluidisierung erfolgt bevorzugt im Bereich von Leerrohrgasgeschwindigkeiten von 0,05 bis 5 cm/s, besonders bevorzugt von 0,5–2,5 cm/s.
- [0059] Besonders bevorzugt ist die mechanische Fluidisierung, die ohne zusätzlichen über die Inertisierung hinausgehenden Gaseinsatz, durch Flügelrührer, Ankerrührer, und sonstige geeignete Rührorgane erfolgt.
- [0060] In einer besonders bevorzugten Ausführung werden die nichtabreagierten Silyliermittel, Nebenreaktionsprodukte, nicht chemisch fixierte und gegebenenfalls veränderte Silyliermittelüberschüsse, Abreinigungsprodukte und Abgase aus dem Reinigungsschritt wieder in den Schritt der Belegung und Beladung der Kieselsäure zurückgeführt; dies kann teilweise oder vollständig geschehen, bevorzugt zu 10–90% des gesamten Volumenstromes der aus der Abreinigung austretenden Gasvolumina.
- [0061] Dies geschieht in geeigneten temperierten Vorrichtungen. Diese Rückführung erfolgt bevorzugt in nicht-kondensierter Phase, also als Gas oder als Dampf. Diese Rückführung kann als Stofftransport entlang eines Druckausgleichs erfolgen oder als gesteuerter Stofftransport mit den technisch üblichen Systemen des Gastransports, wie Ventilatoren, Pumpen, Druckluftmembranpumpen. Da die Rückführung der nichtkondensierten Phase bevorzugt ist, empfiehlt sich gegebenenfalls die Beheizung der rückführenden Leitungen. Die Rückführung der Abreaktionsprodukte und Nebenreaktionsprodukte kann dabei zwischen 5 und 100 Gew.-%, bezogen auf deren Gesamtmasse, bevorzugt zwischen 30 und 80 Gew.-% liegen. Die Rückführung kann dabei, bezogen auf 100 Teile frisch eingesetztes Silyliermittel zwischen 1 und 200 Teile, bevorzugt 10 bis 30 Teile betragen.
- [0062] Die Abreinigungs- und Nebenreaktionsprodukte können dabei sowohl neutral, sauer oder basisch sein.
- [0063] In einer Ausführung können diese Abreinigungs- und Nebenreaktionsprodukte neutral sein und reaktive Silicium-organische Verbindungen darstellen.
- [0064] In einer anderen Ausführung können diese Abreinigungs- und Nebenreaktionsprodukte basischen Charakters sein, im Sinne einer Brönsted oder Lewis Base
- [0065] In noch einer anderen Ausführung können diese Abreinigungs- und Nebenreaktionsprodukte sauren Charakters sein, im Sinne einer Brönsted oder Lewis Säure.
- [0066] Die Rückführung der Reaktionsnebenprodukte und Abreinigungsprodukte der Silylierreaktion in die Belegung erfolgt bevorzugt kontinuierlich.
- [0067] Die Reaktion erfolgt bevorzugt bei Temperaturen  $40$ – $400^{\circ}\text{C}$ , bevorzugt  $80$ – $160^{\circ}\text{C}$  und besonders bevorzugt bei  $80$ – $120^{\circ}\text{C}$ .
- [0068] Die Reaktionszeit beträgt 5 Min bis 48 h, vorzugsweise 10 Min bis 4 h.
- [0069] Wahlweise können protische Lösungsmittel hinzugefügt werden, wie flüssige oder verdampfbare Alkohole oder Wasser; typische Alkohole sind iso-Propanol, Ethanol und Methanol. Es können auch Gemische der oben genannten protischen Lösungsmittel zugefügt werden. Vorzugsweise werden 1 bis 50 Gew.-% an protischen Lösungsmittel bezogen auf die Kieselsäure zugefügt, besonders bevorzugt 5 bis 25 Gew.-%. Besonders bevorzugt ist Wasser.
- [0070] Wahlweise können saure Katalysatoren, von saurem Charakter im Sinne einer Lewis Säure oder einer Brönsted Säure, wie Chlorwasserstoff oder basische Katalysatoren, von basischem Charakters, im Sinne einer Lewis Base oder ei-

ner Brönsted Base, wie Ammoniak, zugesetzt werden. Bevorzugt werden diese in Spuren zugesetzt, d. h. kleiner als 1000 ppm. Besonders bevorzugt werden keine Katalysatoren zugesetzt.

[0071] Die Reinigung von Reaktionsnebenprodukten erfolgt bei einer Reinigungstemperatur von 20°C bis 350°C, bevorzugt 50°C bis 200°C, besonders bevorzugt von 50°C bis 150°C.

5 [0072] Der Reinigungsschritt ist vorzugsweise durch Bewegung gekennzeichnet, wobei langsame Bewegung und geringes Durchmischen besonders bevorzugt ist. Die Rührorgane werden dabei vorteilhafterweise so eingestellt und bewegt, dass bevorzugt ein Mischen und ein Fluidisieren, jedoch nicht völlige Verwirbelung, eintritt.

[0073] Der Reinigungsschritt kann weiterhin durch erhöhten Gaseintrag gekennzeichnet sein, entsprechend einer Leerrohrgasgeschwindigkeit von 0,001 bis 10 cm/s, bevorzugt 0,01 bis 1 cm/s. Dies kann durch alle inerten Gase erfolgen, die nicht mit dem Silyliermittel, der Kieselsäure, der silylierten Kieselsäure und Nebenreaktionsprodukten reagieren, also nicht zu Nebenreaktionen, Abbaureaktionen, Oxidationsvorgängen und Flammen- und Explosionserscheinungen führen, wie vorzugsweise N<sub>2</sub>, Ar, andere Edelgase, CO<sub>2</sub>, etc.

[0074] Zusätzlich können während der Silylierung oder im Anschluss an die Reinigung Verfahren zur mechanischen Verdichtung der Kieselsäure eingesetzt werden, wie zum Beispiel Presswalzen, Mahlaggregate, wie Kollergänge und wie

15 Kugelmøhlen, kontinuierlich oder diskontinuierlich, Verdichtung durch Schnecken oder Schraubenmischer, Schraubenverdichter, Brikettierer, oder Verdichten durch Absaugen des Luft- oder Gasinhaltes durch geeignete Vakuummethoden.

[0075] Besonders bevorzugt ist die mechanische Verdichtung während der Silylierung, im Schritt (II) der Reaktion durch Presswalzen; oben genannte Mahlaggregate wie Kugelmøhlen oder Verdichtung durch Schnecken, Schraubenmischer, Schraubenverdichter, Brikettierer.

20 [0076] In einer weiteren besonders bevorzugten Verfahrensweise werden im Anschluss an die Reinigung Verfahren zur mechanischen Verdichtung der Kieselsäure eingesetzt werden, wie Verdichten durch Absaugen des Luft- oder Gasinhaltes durch geeignete Vakuummethoden.

[0077] Zusätzlich können in einer besonders bevorzugten Verfahrensweise im Anschluss an die Reinigung Verfahren zur Desagglomeration der Kieselsäure eingesetzt werden, wie Støfmøhlen oder Vorrichtungen zur Mahlsichtung, wie Støfmøhlen, Hammermøhlen, Gegenstrommøhlen, Prallmøhlen oder Vorrichtungen zur Mahlsichtung.

25 [0078] Das Silyliermittel wird vorzugsweise in einer Menge größer 3 Gew.-%, bevorzugt größer 10 Gew.-% Silyliermittel, pro einer eingesetzten KIESELSÄURE-Oberfläche von 100 m<sup>2</sup>/g BET-Oberfläche eingesetzt (gemessen nach der BET Methode nach DIN 66131 und 66132).

[0079] Bei dem Verfahren zur Silylierung wird in einer besonders bevorzugten Ausführungsweise ein Silyliermittels mit einem Siedepunkt > 300°C bei Normaldruck und ein Silyliermittel mit einem Siedepunkt unter 200°C bei Normaldruck eingesetzt.

[0080] In einer weiteren bevorzugten Ausführung werden mindestens zwei verschiedene Silyliermittel eingesetzt, mit der Maßgabe, dass mindestens ein Silyliermittel eine Viskosität von kleiner als 2 mPas bei 25°C und mindestens ein Silyliermittel eine Viskosität von größer als 5 mPas bei 25°C aufweist.

35 [0081] In einer besonders bevorzugten Ausführung sind Silyliermittel im Schritt (I) der Belegung Flüssigkeiten, d. h. die Belegungstemperatur (I) liegt unter dem tiefsten ihrer Siedepunkte.

[0082] In einer weiteren besonders bevorzugten Ausführung sind Silyliermittel in allen drei Schritten der Silylierung, nämlich der Belegung (I), der Reaktion (II) und der Reinigung (III), Flüssigkeiten.

[0083] Die Silylierung kann als diskontinuierliche Reaktion, d. h. im Batch-Verfahren oder als kontinuierliche Reaktion durchgeführt werden. Aus technischen Gründen bevorzugt ist eine kontinuierliche Reaktion.

40 [0084] Überraschenderweise wurde nun gefunden, dass die Rückführung der Reaktionsnebenprodukte und Abreinigungsprodukte der Silylierreaktion zurück in den Schritt der Belegung zu einer Überwindung des o. g. Probleme und Phänomene führt.

[0085] Überraschenderweise wurde zugleich gefunden, dass wenn zwischen den getrennten Einheiten der Beladung und der Reaktion kein weiterer Förderschritt zum Transport der Kieselsäure erfolgt und die Förderung gravimetrisch, durch schwerkraftbedingten Fall, erfolgt, eine verbesserte Silylierung erfolgt. Die Trennung zwischen Beladung und Reaktion kann hierbei durch ein geeignetes mechanisches Trennsystem realisiert, wie eine Klappe, eine Doppelklappe oder geeignete ausgelegte Schleusensysteme, wie Zellradschleusen. Diese Vorgehensweise hat den Vorteil, dass die Kieselsäure, im Zustand der zunächst physikalischen Beladung mit Silyliermittel, immer in engstem Kontakt mit diesem verbleibt, bis zu dem Zeitpunkt an dem die vollständige Fixierung des Silyliermittels auf der Kieselsäure erfolgt ist.

50 [0086] Es werden höhere Reaktionsausbeuten und erhöhte Silyliergrade erhalten.

[0087] Ein Gegenstand (1) der Erfindung ist eine Kieselsäure mit geringem Gehalt an Silanolgruppen mit homogener Silyliermittelschicht, mit einer mittleren Primärteilchen-Partikelgröße kleiner als 100 nm, bevorzugt mit einer mittleren Primärteilchen-Partikelgröße von 5 bis 50 nm, wobei diese Primärteilchen nicht isoliert in der Kieselsäure existieren, sondern Bestandteile größerer Aggregate (Definition nach DIN 53206) sind, die einen Durchmesser von 100 bis 1000 nm aufweisen und Agglomerate (Definition nach DIN 53206) aufbauen, die in Abhängigkeit von der äußeren Scherbelastung Größen von 1 bis 500 µm aufweisen, wobei die Kieselsäure eine spezifische Oberfläche von 10 bis 300 m<sup>2</sup>/g (gemessen nach der BET Methode nach DIN 66131 und 66132) aufweist, wobei die Kieselsäure eine fraktale Dimension der Masse D<sub>m</sub> von kleiner oder gleich als 2,8, bevorzugt gleich oder größer 2,7, besonders bevorzugt von 2,4 bis 2,6, und eine Dichte an Oberflächen-Silanolgruppen SiOH von kleiner als 0,6 SiOH/nm<sup>2</sup>, bevorzugt von kleiner als 0,25 SiOH/nm<sup>2</sup>, besonders bevorzugt von kleiner als 0,15 SiOH/nm<sup>2</sup> und pro 100 m<sup>2</sup>/g spezifischer Oberfläche (gemessen nach der BET Methode nach DIN 66131 und 66132) einen Kohlenstoffgehalt von mindestens 1,0 Gew.-%, bevorzugt größer 1,5 Gew.-% aufweist.

60 [0088] Die erfindungsgemäße Kieselsäure mit einem geringen Gehalt an Silanolgruppen und mit homogener Silyliermittelschicht, weist eine mittlere Primärteilchen-Partikelgröße kleiner als 100 nm, bevorzugt eine mittlere Primärteilchen-Partikelgröße von 5 bis 50 nm auf, wobei diese Primärteilchen nicht isoliert in der Kieselsäure existieren, sondern Bestandteile größerer Aggregate (Definition nach DIN 53206) sind.

[0089] Die Kieselsäure mit homogener Silyliermittelschicht weist insbesondere eine spezifische Oberfläche größer als

25 m<sup>2</sup>/g (gemessen nach der BET Methode nach DIN 66131 und 66132) auf.

[0090] Die erfindungsgemäße KIESELSÄURE besteht aus Aggregaten (Definition nach DIN 53206) im Bereich von Durchmessern 100 bis 1000 nm, bevorzugt 100 bis 500 nm, besonders bevorzugt 100 bis 250 nm.

[0091] Die erfindungsgemäße KIESELSÄURE besteht aus Agglomeraten (Definition nach DIN 53206), die unter Scherfreien oder Scherarmen Meßbedingungen Agglomerate in der Größe von 1 µm bis 500 µm bevorzugt 1 µm bis 50 µm aufweist.

[0092] Die erfindungsgemäße KIESELSÄURE weist pro 100 m<sup>2</sup>/g spezifischer Oberfläche (gemessen nach der BET Methode nach DIN 66131 und 66132) einen Kohlenstoffgehalt von mindestens 1,0 Gew.-%, bevorzugt größer 1,5 Gew.-% auf.

[0093] Die erfindungsgemäße KIESELSÄURE weist eine fraktale Dimension der Masse D<sub>m</sub> von kleiner oder gleich als 2,8, bevorzugt gleich oder größer 2,7, besonders bevorzugt von 2,4 bis 2,6, auf

[0094] Die erfindungsgemäße KIESELSÄURE weist eine Dichte an Oberflächen-Silanolgruppen SiOH von kleiner als 0,6 SiOH/nm<sup>2</sup>, bevorzugt von kleiner als 0,25 SiOH/nm<sup>2</sup>, besonders bevorzugt von kleiner als 0,15 SiOH/nm<sup>2</sup> auf.

[0095] Die KIESELSÄURE weist bei Kontakt mit Wasser keine benetzbaren Anteile auf.

[0096] Die KIESELSÄURE zeigt Unpolarität, gemessen durch Adsorption von Methylrot (siehe Beschreibung der Analysenmethoden 1.7 zu Tabelle 1-1 Beispiele mit geringem Gehalt an Silanolgruppen Kieselensäure). Die erfindungsgemäße KIESELSÄURE kann aufgrund dieser Charakteristika als unpolar bezeichnet werden.

[0097] Die KIESELSÄURE zeigt eine Unpolarität, gemessen über Solvatochromie (mit Bis-Phenyl-di-Cyano-Eisen(II) in Dichlorethan) als Dipolarität π\*, von π\* kleiner 1,0. Die erfindungsgemäße KIESELSÄURE kann nach diesen Charakteristika als unpolar bezeichnet werden.

[0098] Besondere Kennzeichen der erfindungsgemäßen Kieselensäure sind, dass ihre Oberfläche physikal-chemisch homogen ist, und dass die Silyliermittelreste und die restlichen, nicht reagierten Silanolgruppen, auch mikroskopisch, homogen gleichmäßig verteilt sind. Dies kann mittels Adsorptionsmessungen, wie statisch-volumetrische Gasadsorption oder inverse Gaschromatographie, gezeigt werden.

[0099] In einer bevorzugten Ausführung besitzt die erfindungsgemäße Kieselensäure eine vollständig chemisch gebundene Silyliermittelschicht (d. h. mit Tetrahydrofuran sind bei T = 25°C weniger als 5 Gew.-% der siliciumorganischen Silyliermittelschicht extrahierbar, wobei der Nachweis der extrahierten siliciumorganischen Verbindungen vorteilhafterweise mittels Silicium-spezifischer Atom-Absorptions-Spektrometrie) erfolgt.

[0100] Ein weiterer Gegenstand sind vernetzbare Polymer- und/oder Harzmassen, die eine erfindungsgemäße Kieselensäure enthalten.

[0101] Die erfindungsgemäße KIESELSÄURE ist im weiteren dadurch gekennzeichnet, dass sie in polaren Systemen, wie lösemittelfreien vernetzbaren Polymeren und/oder Harzen, oder wie Lösungen, Suspensionen, Emulsionen und Dispersionen von organischen Harzen in wässrigen Systemen oder organischen Lösemitteln (z. B.: Polyester, Vinylester, Epoxid, Polyurethan, Alkydharze, u. a.). eine hohe Verdickungswirkung aufweist, und damit als rheologisches Additiv in diesen Systemen geeignet ist.

[0102] Die erfindungsgemäße KIESELSÄURE ist im weiteren dadurch gekennzeichnet, dass sie in unpolaren Systemen, wie unvernetztem Siliconkautschuk, eine geringe Verdickungswirkung aufweist, dabei zugleich aber eine hohe Verstärkungswirkung in den vernetzten Siliconkautschuken zeigt, und damit als Verstärkerfüllstoff für Siliconkautschuke hervorragend geeignet ist.

[0103] Die erfindungsgemäße KIESELSÄURE ist im weiteren dadurch gekennzeichnet, dass sie in pulverförmigen Systemen Verbackungen oder Verklumpungen, z. B. unter Feuchteeinfluß verhindert, aber auch nicht zur Reagglomeration neigt, und damit zur unerwünschten Separierung, sondern Pulver fließfähig erhält und somit belastungsstabile und lagerstabile Mischungen KIESELSÄURE-Pulver ermöglicht. Dies gilt im besonderen für den Einsatz in nichtmagnetischen und magnetischen Tonern und Entwicklern, die 1- und 2-Komponenten Systeme sein können in Tonern, Entwicklern, Ladungssteuerungshilfsmitteln, z. B. in kontaktlosen oder elektrofotografischen Druck-/Reproduktionsverfahren. Dies gilt auch in pulverförmigen Harzen, die als Anstrichsysteme verwendet werden.

[0104] Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist ein Toner, Entwickler, Ladungssteuerungshilfsmittel, z. B. in kontaktlosen- oder elektrofotografischen Druck-/Reproduktionsverfahren, der eine homogen silylierte Kieselensäure mit geringem Gehalt an Silanolgruppen enthält.

[0105] Die Erfindung betrifft allgemein den Einsatz der erfindungsgemäßen KIESELSÄURE in allen lösemittelfreien, lösemittelhaltigen, wasserverdünnbaren, filmbildenden Anstrichmitteln, gummiartigen bis harten Beschichtungen, Klebstoffe, Versiegelungs- und Vergußmassen sowie anderen vergleichbaren Systemen. Sie betrifft alle Systeme von niedriger bis hoher Polarität, die als viskositätsgebende Komponente KIESELSÄURE enthalten.

[0106] Sie betrifft insbesondere Systeme wie:

- Epoxidsysteme
- Polyurethansysteme (PUR)
- Vinylesterharze
- Ungesättigte Polyesterharze
- Wasserlösliche und wasserdispergierbare Harzsysteme
- Lösemittelarme Harzsysteme, sogenannte "high solids".
- Lösemittelfreie Harze, die in Pulverform z. B. als Beschichtungsstoffe appliziert werden.

[0107] Die erfindungsgemäße KIESELSÄURE liefert als rheologisches Additiv in diesen Systemen die erforderliche notwendige Viskosität, Strukturviskosität, Thixotropie und eine für das Standvermögen an senkrechten Flächen ausreichende Fließgrenze.

[0108] Die Erfindung betrifft den Einsatz der erfindungsgemäßen KIESELSÄURE als rheologisches Additiv und Verstärkerfüllstoff in unvernetzten und vernetzten Siliconsystemen, wie Siliconelastomere, die aus Siliconpolymeren, wie

Polydimethylsiloxanen, Füllstoffen, und weiteren Additiven zusammengesetzt sind, bestehen. Diese können z. B. mit Peroxiden vernetzt werden, oder über Additions-Reaktionen, die sogenannte Hydrosilylierungsreaktion, zwischen olefinischen Gruppen und Si-H Gruppen vernetzt werden, oder über Kondensationsreaktionen zwischen Silanolgruppen, z. B. solche, die unter Wassereinwirkung entstehen.

- 5 [0109] Die Erfindung betrifft im weiteren den Einsatz der erfindungsgemäßen homogen silylierten Kieselsäure in Entwicklern und Toner, z. B. nichtmagnetische und magnetische, die 1-Komponenten und 2-Komponenten Systeme sein können. Diese Toner können aus Harzen, wie Styrol- und Acrylharze, und deren Mischungen, oder Polyester- und Epoxyharze, und deren Mischungen, bestehen, und bevorzugt zu Partikelverteilungen von 1–100 µm vermahlen sein können, oder können Harze sein, die in Polymerisationsverfahren in Dispersion oder Emulsion oder Lösung oder in Masse zu Partikelverteilungen von bevorzugt 1–100 µm hergestellt wurden. Die KIESELSÄURE wird bevorzugt eingesetzt zur Verbesserung und Steuerung des Pulver-Fließverhaltens, und/oder zur Regulierung und Steuerung der triboelektrischen Ladungseigenschaften des Toners oder Entwicklers. Derartige Toner und Entwickler können bevorzugt bei elektrophotografischen Print- und Druckverfahren eingesetzt werden, sie sind auch bei direkten Bildübertragungsverfahren einsetzbar. Dies gilt auch in pulverförmigen Harzen, die als Anstrichsysteme verwendet werden.

- 15 [0110] Ein Toner hat typischerweise folgende Zusammensetzung

- Fest-Harz als Binder, das ausreichend hart ist, um ein Pulver hieraus herzustellen, bevorzugt mit einem Molekulargewicht über 10000, bevorzugt mit einem Anteil an Polymeren von einem Molekulargewicht unter 10000 von weniger als 10%, z. B. ein Polyesterharz, das ein Co-Kondensat aus Diol und Carbonsäure, -ester, oder -anhydrid sein kann, z. B. mit einer Säurezahl von 1–1000, bevorzugt 5–200, oder ein Polyacrylat oder ein Polystyrol, oder Mischungen, oder Co-Polymerisate hieraus sein kann, und mit einem mittleren Partikeldurchmesser kleiner 20 µm, bevorzugt kleiner 15 µm, besonders bevorzugt kleiner 10 µm. Das Tonerharz kann Alkohole, Carbonsäuren und Polycarbonsäure enthalten.
- Technisch übliche Farbstoffe, wie schwarzer Ruß, Farb-Ruß, Cyan-Farbstoffe, Magenta-Farbstoffe, Gelbe Farbstoffe.
- Typischerweise negative Ladungssteuerungsmittel: Ladungssteuernde Additive wie Metall-haltige Azo-Farbstoffe, oder Kupfer-Phthalocyanin Farbstoffe, oder Metall-Komplexe zum Beispiel von alkylierten Salicylsäure-Derivaten oder Benzoesäure, insbesondere mit Bor oder Aluminium, in den erforderlichen Mengen, typischerweise kleiner 5 Gew.-%.
- 20 - Wahlweise positive Ladungssteuerungsmittel: Ladungssteuernde Additive z. B. vom Typ Nigrosin-Farbstoff, oder Triphenylmethan Farbstoffe substituiert mit tertiären Aminen, oder quaternäre Ammoniumsalze wie CTAB (cetyltrimethylammonium bromide = hexadecyltrimethylammonium bromide), oder Polyamine, typischerweise kleiner 5 Gew.-%.
- Gegebenenfalls können, zur Herstellung magnetischer Toner, magnetische Pulver zugesetzt werden, wie z. B. Pulver, die in einem magnetischen Feld magnetisiert werden können, wie ferromagnetische Substanzen, wie Eisen, Kobalt, Nickel, Legierungen, oder Verbindungen wie Magnetit, Hematit oder Ferrit.
- Wahlweise können auch Entwickler zugesetzt werden, wie Eisenpulver, Glaspulver, Nickelpulver, Ferritpulver.
- Erfindungsgemäße Kieselsäure in Gehalten, bezogen auf ein Fest-Harz als Binder mit 20 µm mittlerem Partikeldurchmesser, von größer 0,01 Gew.-%, bevorzugt größer 0,1 Gew.-%. Mit abnehmendem mittlerem Partikeldurchmesser des Binders werden i. a. höhere Gehalte an Kieselsäure erforderlich, wobei die notwendige Menge an Kieselsäure umgekehrt proportional zum Partikeldurchmesser des Binders zunimmt. Der Gehalt an Kieselsäure ist vorzugsweise jedoch in jedem Fall kleiner 5 Gew.-% bezogen auf Binder Harz.
- 30 - Weitere anorganische Zusätze, wie feinteilige und grobteilige Siliciumdioxide, darunter auch solche mit 100 bis 1000 nm mittlere Durchmesser, Aluminiumoxide, wie pyrogene Aluminiumoxide, Titandioxide, wie pyrogene oder Anastas oder Rutil, Zirkonoxide.
- Wachse, wie paraffinische Wachse mit 10–500 C-Atomen, Siliconwachse, olefinische Wachse, Wachse mit einer Jodzahl < 50, bevorzugt < 25, und einer Verseifungszahl von 10–1000, bevorzugt 25–300

- 35 [0111] Der Toner kann in verschiedenen Entwicklungsverfahren eingesetzt werden, wie zur elektrophotografischen Bilderzeugung und Reproduktion, wie z. B. magnetische Bürsten-Verfahren, Kaskaden Verfahren, Einsatz von leitfähigen und nicht leitfähigen magnetischen Systemen, Pulverwolkenverfahren, Entwicklung in Abdruck, und andere.

#### Vorteile

- 55 - hohe Reaktionsausbeuten – damit wirtschaftlich und Ressourcen schonend
- Hoher Silyliergrad bei minimalem Einsatz von Silylierungsmittel
  - Hoher und homogener, gleichmäßiger Silyliergrad, auch bei Einsatz von in Chemie und Physik sehr unterschiedlichen Silylierungsmitteln
  - Verwendbarkeit von Organosiliciumverbindungen zur Silylierung, die nach dem Stand der Technik als reaktions-träge (siehe Einstufung der Reaktivität der Gruppen: Si-N > Si-Hal > Si-OH > SiOR >> Si-O-R, z. B. nach V. Ter-tykh) zu bewerten sind, und ansonsten nicht für eine wirtschaftliche Silylierung herangezogen werden können
  - 60 - Silylierung unter Verzicht auf Katalysatoren, die oft aus verfahrenstechnischen Gründen im Produkt verbleiben müssen, die die Produktqualität und -performance des Endprodukts negativ beeinflussen könnten.
  - Verbesserte Bildqualität bei Einsatz des mit der Kieselsäure hergestellten Toners
  - 65 - Verlängerte Lebensdauer bei hoher Performance (z. B. Bildpunktdichte) des mit der Kieselsäure hergestellten Toners.

- [0112] Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist eine Kieselsäure mit geringem Gehalt an Silanolgruppen die homo-



gen verteilte polare Oberflächengruppen aufweist.

[0113] Als Basis-(Ausgangs-)Produkt der Silylierung wird eine hydrophile pyrogene Kieselsäure eingesetzt, die unter wasserfreien Bedingungen hergestellt wird. Unter wasserfrei ist hierbei zu verstehen, dass weder im hydrothermalen Herstellungs-Prozess noch in den weiteren Schritten des Prozesses, wie Abkühlung, Reinigung und Lagerung, bis zum fertigen und gereinigtem, verpackten und versandfertigen Produkt zusätzliches Wasser in den Prozess zugeführt wird, weder in flüssiger noch in dampfförmiger Form. Es wird dabei jedenfalls nicht mehr als 10 Gew.-% Wasser bezogen auf das gesamte Gewicht der Kieselsäure zugegeben, vorzugsweise wird nicht mehr als 5 Gew.-%, bevorzugt nicht mehr als 2,5 Gew.-%, besonders bevorzugt überhaupt kein Wasser zugegeben.

[0114] Es wird vorzugsweise eine Kieselsäure mit erhöhter Oberflächenaktivität, beschreibbar als erhöhte Oberflächenhomogenität, charakterisierbar als minimale Oberflächenrauigkeit auf molekularer Ebene eingesetzt.

[0115] Die Kieselsäure hat vorzugsweise eine mittlere Primärteilchen-Partikelgröße kleiner als 100 nm, bevorzugt mit einer mittleren Primärteilchen-Partikelgröße von 5 bis 50 nm.

[0116] Diese Primärteilchen existieren nicht isoliert in der Kieselsäuren, sondern sind Bestandteile größerer Aggregate und Agglomerate.

[0117] Vorzugsweise weist die Kieselsäure eine spezifische Oberfläche von 25 bis 500 m<sup>2</sup>/g (gemessen nach der BET Methode nach DIN 66131 und 66132) auf.

[0118] Die Kieselsäure weist Aggregate (Definition nach DIN 53206) im Bereich von Durchmessern 100 bis 1000 nm auf, wobei die Kieselsäure aus Aggregaten aufgebaute Agglomerate (Definition nach DIN 53206) aufweist, die in Abhängigkeit von der äußeren Scherbelastung Größen von 1 bis 500 µm aufweisen.

[0119] Vorzugsweise weist die Kieselsäure eine fraktale Dimension der Oberfläche von vorzugsweise kleiner oder gleich 2,3 auf, besonders bevorzugt von kleiner oder gleich 2,1, im besonderen bevorzugt von 1,95 bis 2,05, wobei die fraktale Dimension der Oberfläche  $D_s$  hierbei definiert ist als:

Partikel-Oberfläche A ist proportional zum Partikel-Radius R hoch  $D_s$ .

[0120] Vorzugsweise weist die Kieselsäure eine fraktalen Dimension der Masse  $D_m$  von vorzugsweise kleiner oder gleich als 2,8, bevorzugt gleich oder größer 2,7, besonders bevorzugt von 2,4 bis 2,6 auf. Die fraktale Dimension der Masse  $D_m$  ist hierbei definiert als:

Partikel-Masse M ist proportional zum Partikel-Radius R hoch  $D_m$ .

[0121] Vorzugsweise weist die Kieselsäure eine Dichte an Oberflächen-Silanolgruppen SiOH von kleiner als 2,5 SiOH/nm<sup>2</sup>, vorzugsweise kleiner 2,1 SiOH/nm<sup>2</sup>, bevorzugt von kleiner als 2 SiOH/nm<sup>2</sup>, besonders bevorzugt von 1,7 bis 1,9 SiOH/nm<sup>2</sup> auf.

[0122] Es können bei hoher Temperatur (> 1000°C) hergestellte Kieselsäuren eingesetzt werden. Besonders bevorzugt sind pyrogen hergestellte Kieselsäuren. Es können auch hydrophile Kieselsäuren eingesetzt werden, die frisch hergestellt direkt aus dem Brenner kommen, zwischengelagert oder bereits handelsüblich verpackt sind. Es können auch hydrophobierte Kieselsäuren z. B. handelsübliche, eingesetzt werden.

[0123] Es können unverdichtete, mit Schüttdichten < 60 g/l, aber auch verdichtete, mit Schüttdichten > 60 g/l, Kieselsäuren eingesetzt werden.

[0124] Es können Gemische aus verschiedenen Kieselsäuren eingesetzt werden, so z. B. Mischungen aus Kieselsäuren unterschiedlicher BET-Oberfläche, oder Mischungen aus Kieselsäuren mit unterschiedlichem Hydrophobier- oder Silyliergrad.

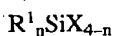
[0125] Als Silyliermittel zur Herstellung der Kieselsäure mit geringem Gehalt an Silanolgruppen, die homogen verteilte polaren Oberflächengruppen aufweist wird ein

Silyliermittel

enthaltend polare und unpolare Gruppen eingesetzt. Verfahren zur Herstellung einer Kieselsäure, wobei die Kieselsäure mit einem

I) Silyliermittel mit unpolaren Gruppen

Ia) Organosilan der Formel



wobei n = 1, 2 oder 3 ist

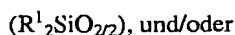
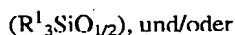
oder Mischungen diesen Organosilanen,

wobei  $R^1$  ein einfach oder mehrfach ungesättigter, einwertiger, gegebenenfalls halogenerter, Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 18 C-Atomen ist und dabei gleich oder verschieden sein kann und X = Halogen, Stickstoffrest, OR<sup>2</sup>, OCOR<sup>2</sup>, O(CH<sub>2</sub>)<sub>x</sub>OR<sup>2</sup> bedeutet, wobei R<sup>2</sup> Wasserstoff oder ein einwertiger Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 12 C-Atomen bedeutet

und x = 1, 2, 3 bedeutet

oder

Ib) Organosiloxan aufgebaut aus Einheiten der Formel



wobei  $R^1$  die obige Bedeutung hat, wobei die Anzahl von diesen Einheiten in einem Organosiloxan mindestens 2 ist, silyliert wird und Ia und Ib allein oder in beliebigen Gemischen eingesetzt werden können.

[0126] Die Organosiloxane sind bevorzugt bei Belegungstemperatur flüssig.

**[0127]** Bei Organosiloxanen mit einer Viskosität mit größer als 1000 mPas sind solche bevorzugt, die sich in einem technisch handhabaren Lösungsmittel, wie vorzugsweise Alkohole wie Methanol, Ethanol, iso-Propanol, Ether wie Diethylether, Tetrahydrofuran, Siloxane wie Hexamethyldisiloxan, Alkane wie Cyclohexan oder n-Octan, Aliphaten wie Toluol oder Xylol, mit einer Konzentration > 10% und einer Mischungsviskosität kleiner als 1000 mPas bei Belegungstemperatur lösen lassen.

[0128] Unter bei Belegungstemperatur festen Organosiloxanen sind solche bevorzugt, die sich in einem technisch handhabbaren Lösungsmittel (wie oben definiert) mit einer Konzentration größer als 10% und einer Mischungsviskosität kleiner als 1000 mPas bei Belegungstemperatur lösen lassen.

**[0129]** Beispiele für  $R^1$  sind Alkylreste wie der Methylrest, der Ethylrest, Propylrest wie der iso- oder der n-Propylrest, Butylreste wie der t- oder n-Butylrest, Pentylreste wie der neo, die iso- oder der n-Pentylreste, Hexylreste wie der n-Hexylrest, Heptylreste wie der n-Heptylrest, Octylreste wie der 2-Ethyl-hexyl- oder der n-Octylrest, Decylreste wie der n-Decylrest, Dodecylreste wie der n-Dodecylrest, Hexadecylreste wie der n-Hexadecylrest, Octadecylreste wie der n-Octadecylrest, Alkenylreste wie der Vinyl-, der 2-Allyl- oder der 5-Hexenylrest, Arylreste wie der Phenyl- der Biphenyl oder Naphthphenylrest, Alkylarylreste wie Benzyl-, Ethylphenyl-Toluyl- oder die Xylreste, halogenierte Alkylreste wie der 3-Chlorpropyl-, der 3,3,3-Trifluorpropyl oder der Perfluorhexylethylrest, halogenierte Arylreste wie der Chlorphenyl oder Chlorbenzylrest.

[0130] Bevorzugte Beispiel für  $R^1$  sind der Methylrest, der Octylrest und der Vinylrest, besonders bevorzugt ist der Methylrest.

**[0131]** Beispiele für  $R^2$  sind Alkylreste wie der Methylrest, der Ethylrest, Propylreste wie der iso- oder der n-Propylrest, Butylreste wie der t- oder n-Butylrest, Pentylreste wie der neo, die iso- oder der n-Pentylreste, Hexylreste wie der n-Hexylrest, Heptylreste wie der n-Heptylrest, Octylreste wie der 2-Ethyl-hexyl- oder der n-Octylrest, Decylreste wie der n-Decylrest, Dodecylreste wie der n-Dodecylrest.

[0132] Bevorzugte Beispiele für  $R^2$  sind der Methyl- und Ethylrest.

[0133] Beispiele für Organosilane sind Methyltrichlorsilan, Dimethyldichlorsilan, Trimethylchlorsilan, Methyltrimethoxysilan, Dimethyldimethoxysilan, Trimethylmethoxysilan, Methyltriethoxysilan, Dimethyldiethoxysilan, Trimethylethoxysilan, Methyltriaceoxysilan, Dimethyldiaceoxysilan, Trimethylaceoxysilan, Octylmethyl-dichlorsilan, Octyl-trichlorsilan, Octadecylmethyl-dichlorsilan, Octadecyltrichlorsilan, Vinyltrichlorsilan, Vinylmethyl-dichlorsilan, Vinyl-dimethylchlorsilan, Vinyltrimethoxysilan, Vinylmethyldimethoxysilan, Vinyl-dimethylmethoxysilan, Vinyltriethoxysilan, Vinylmethyldiethoxysilan, Vinyl-dimethylethoxysilan, Hexamethyldisilazan, Divinyltetramethyldisilazan, Bis(3,3-trifluoropropyl)tetramethyldisilazan, Octamethylcyclotetrasilazan, Trimethylsilanol.

[0134] Es können auch beliebige Gemische aus Organosilanen eingesetzt werden.

[0135] Gemische aus Methyl-Chlorsilanen einerseits oder Alkoxysilanen und gegebenenfalls Disilazanen andererseits sind bevorzugt.

[0136] Bevorzugt ist Methyltrichlorsilan, Dimethyldichlorsilan und Trimethylchlorsilan oder Hexamethyldisilazan.  
[0137] Beispiele für Organosilane sind die in der folgenden Tabelle aufgeführten Dimethylsilane.

**[0137]** Beispiele für Organosiloxane sind lineare oder cyclische Dialkylsiloxane mit einer mittleren Anzahl an Dialkylsiloxeinheiten von größer als 3. Die Dialkylsiloxane sind bevorzugt Dimethylsiloxane. Besonders bevorzugt sind lineare Polydimethylsiloxane mit folgenden Endgruppen: Trimethylsiloxy, Dimethylhydroxysiloxy, Dimethylchlorsiloxy, Methylchlorsiloxy, Dimethylmethoxysiloxy, Methylmethoxysiloxy, Dimethyldimethoxysiloxy, Dimethylethoxysiloxy, Methyläthoxysiloxy, Dimethylacetoxysiloxy, Methylacetoxysiloxy, Dimethyldiacethoxysiloxy, Dimethylhydroxysiloxy, wobei die Endgruppen gleich oder unterschiedlich sein können.

[0138] Besonders bevorzugt sind unter den genannten Polydimethylsiloxanen solche mit einer Viskosität bei 25°C von 2 bis 100 mPa und mit den Endgruppen Trimethylsiloxo oder Dimethylhydroxysiloxo.

[0139] Weitere Beispiele für Organosiloxane sind flüssige oder lösliche Siliconharze, insbesondere solche die als Alkylgruppe Methylgruppen enthalten.

45 **[0140]** Besonders bevorzugt sind solche, die  $R^1_3SiO_{1/2}$  und  $SiO_{4/2}$  Einheiten enthalten oder solche, die  $R^1SiO_{3/2}$  und gegebenenfalls  $R^1_2SiO_{2/2}$  Einheiten enthalten. Hierbei ist  $R^1$  bevorzugt Methyl.

## II) Silyliermittel mit polaren Gruppen

### IIa) Organosilane der Formel

$$50 \quad R^3_m R^i_n SiX_l.$$

wobei  $m + n + l = 4$ .

 $n = 0, 1 \text{ oder } 2$ 

und  $m = 1, 2$ , oder 3 ist

55 oder Mischungen aus Silanen oder Organosilanen mit  $n = 0$  bis 2 und  $m = 1$  bis 3, wobei  $m = 1$  bevorzugt ist.

[0141] R<sup>3</sup> bedeutet Wasserstoff oder ein einwertiger oder zweiwertiger, ein oder mehrere, gleiche oder verschiedene, Heteroatome Y enthaltender Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 12 C-Atomen, bevorzugt 3 bis 8 C-Atomen.

[0142] Der Kohlenwasserstoffrest kann Si-C gebunden oder Si-O-C gebunden vorliegen. Bevorzugt ist Si-C gebunden.

60 oder ein Organo-Silan der Struktur  $X_{4-n-m}R^1_nSiR^3_mSiR^1_nX_{4-n-m}$  aufweisen.

$$X_{4-n-m}R^1_nSiR^3_mSiR^1_nX_{4-n-m} \text{ aufweisen.}$$

[0144]: Das Heteroatom Y ist vorzugsweise ein Element der 3., 4. (nicht C), 5. und 6. Hauptgruppe im Periodensystem der Elemente. Bevorzugte Beispiele für Y sind: N, P, O und S. Vorzugsweise ist Y in C-Y Strukturen enthalten.

**[0145]** Beispiele für C-Y Strukturen sind:

65  $Y=N: \overset{\cdot}{C}-NR^4_2$  (Amin),  $C-NR^4-Si \equiv$  (Amin)

$$\text{C}=\text{NR}^4, (\text{Imin})$$
$$\text{C}(\text{O})\text{-N-}, \text{CR}^4=\text{N-}, \text{C}(\text{OR}^4)=\text{N-}.$$

$\text{C}\equiv\text{N}$  (Nitril),  $\text{C}\equiv\text{N}=\text{O}$  (Cyanat),  $\text{N}=\text{C}=\text{O}$  (Isocyanat),

C=N-OH (Hydroxylamin)  
 Y=P: C-PR<sup>4</sup><sub>2</sub> (Phospine),  
 C-P=O(-O-)<sub>2</sub>, (Phosphonate, ihre Säure und ihre Ester)  
 C-P=O(-O-)-C, (Phosphinate, ihre Säure und ihre Ester)  
 Y=O: C-O-H (Carbinol), C-O-C (Ether), C=O (Keton, Aldehyd), C(O)-O- (Carbonsäure(ester)), C(O)C= (Epoxidring) 5  
 Y=S: C-S-H (Mercaptan), C-S-C (Sulfid), C-S<sub>x</sub>-C (Poly-Sulfid mit X = 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8),  
 -C(S)-S- (Thiocarbonsäure),  
 C-S(=O)-C (Sulfoxid), C-S(=O)<sub>2</sub> (Sulfon),  
 C-S=O(-O-) (Sulfinsäure(ester)),  
 C-S=O(-O-)<sub>2</sub> Sulfonsäure(ester)), 10  
 -N=C=S (Isothiocyanat), -C≡N=S (Thiocyanat)

[0146] R<sup>4</sup> bedeutet Wasserstoff oder ein einwertiger Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 12 C-Atomen.

[0147] Beispiele für einwertige N-haltige Reste R<sup>3</sup> sind n-Aminoalkylreste, wie 3-Aminopropylreste, wobei die Aminopropylreste primäre, sekundäre und tertiäre Aminoreste sein können. Ein Beispiel für einen primären Aminoreste ist der 3-Aminopropylrest. Beispiele für sekundäre Aminoreste sind der Cyclohexyl-, Ethyl- oder Methyl-Amino-Propyl-Rest, Beispiele für tertiäre Aminoreste sind der Dimethyl- und der Diethylamino-propylrest. Beispiele für gemischte primäre, sekundäre und tertiäre Aminoreste sind der Aminoethyl-3-Aminopropylrest, der Diethylamino-ethyl-amino-propylrest. Beispiele für weitere N-haltige Reste sind Alkyliminoreste, Alkylcyanoreste wie der 3-Cyanopropylrest, Alkylamidoreste, Alkyliminidoreste, Alkylhydroxylaminoreste und Alkylloximoreste, 15

[0148] Beispiele für zweiwertige N-haltige Reste R<sup>3</sup> sind N,N'-Bis-(n-Alkyl)-Alkylendiamin-Reste, wie der N,N'-Bis-propyl-Ethylendiamin-Rest. 20

[0149] Beispiele für zweiwertige P-haltige Reste R<sup>3</sup> sind Phosphinatoalkylsilylreste, wie zum Beispiel die freie Säure oder das Natriumsalz des 2-Phosphinato-Bis-[ethyl-dimethylsilyl] Rests (z. B.  $\equiv \text{Si}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{P}(=\text{O})(\text{O}^-\text{Na}^+)-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{Si} \equiv$ ) 25

[0150] Beispiele für einwertige P-haltige Reste R<sup>3</sup> sind Phosphonatoalkylreste. 25

[0151] Beispiele einwertige O-haltige Reste R<sup>3</sup> sind für Polyalkylenoxidreste und Polyalkylenoxid-Alkylreste, wie Carbinol- und Alkoxy-terminierte Polyalkylenoxidreste und Polyalkylenoxid-Alkylreste, wie Carbinol und Alkoxy-terminierte Polyethylenoxid-Alkylreste und Polypropylenoxid-Alkylreste, bevorzugt mit 3 bis 20 Kettengliedern, sind Acryloxyalkylreste, Alkylacryloxyalkylreste wie der 3-Methacryloxypropylrest, Carbinolreste, Etherreste wie Alkylalkylreste, Glycidoxyalkylreste wie der 3-Glycidoxypropylrest, Säureanhydridalkylreste wie der Bernsteinsäureanhydrid-Propylrest, Alkylesteralkylreste wie der 3-Acetoxypylrest, 30

[0152] Beispiele für einwertige S-haltige Reste R<sup>3</sup> sind der Mercaptoalkylreste wie der 3-Mercaptopropylrest, Isothiocyanatreste wie der 3-Isothiocyanatopropylrest

[0153] Besonders bevorzugt sind der 3-Aminoethyl-Aminopropylrest, der 3-Aminopropylrest, der 3-Diethylaminopropylrest, der Natriumsalz 2-Phosphinatoethylrest, der Butoxy-terminierte 3-Polyethylenoxid-Propylreste mit 4 bis 6 Polyethylenoxid-Einheiten, der 3-Methacryloxypropylrest, der Isothiocyanatopropylrest, der 3-Mercaptopropylrest, der Isothiocyanatopropylrest, Wasserstoff. 35

[0154] Beispiele für polare Silyliermittel sind solche, die bevorzugt aus Aminoethyl-Aminopropyltrimethoxysilan, Aminoethyl-Aminopropyltriethoxysilan, Diethylaminopropylmethyldimethoxysilan, Diethylaminopropylmethyldiethoxysilan, Cyclohexylaminopropyltrimethoxysilan, Cyclohexylaminopropyltrimethoxysilan, N,N'-Bis-trimethoxysilylpropyl-Ethylendiamin, 3-glycidoxypropyltrimethoxysilan, 3-Bernsteinsäure-Propopyltrimethoxysilan, 3-Mercaptopropyltrimethoxysilan, 3-Methacryloxypropyltriethoxysilan, 3-Thioisocyanatopropyltrimethoxysilan, 3-Thioisocyanatopropyltriethoxysilan, Hydroxyethylenglykolpropyldimethyl-endständige Polydimethylsiloxane mit einer Viskosität von größer als 500 mPas, das Natriumsalz von Phosphinato-Siliciumverbindungen der Struktur  $\text{P}(\text{O}_2\text{Na})[\text{C}_2\text{H}_4\text{Si}(\text{CH}_3)_2\text{OSi}(\text{CH}_3)_2\text{C}_2\text{H}_4\text{Si}(\text{OCH}_3)_3]_2 = \text{Phosphinato-Bis-[ethyl-dimethylsiloxy-ethyl-trialkoxysilan und } \text{P}(\text{O}_2\text{Na})[\text{C}_2\text{H}_4\text{Si}(\text{CH}_3)_2\text{OSi}(\text{CH}_3)_2\text{C}_2\text{H}_4]_n$ , ausgewählt werden. 40 45

Iib) Organosiloxan aufgebaut aus einer oder mehreren, gleichen oder verschiedenen Einheiten der Formel

$\text{R}^3_q\text{R}^1_r\text{SiO}_{(4-q-r)/2}$ , und/oder 50

wobei

q = 0, 1, 2 oder 3

r = 0, 1 oder 2

und q + r < 4 ist.

[0155] Die Anzahl von diesen Einheiten in einem Organosiloxan beträgt mindestens 2. 55

[0156] Organosiloxane sind bevorzugt bei Belegungstemperatur flüssig. Bei solchen mit einer Viskosität mit größer als 1000 mPas sind solche bevorzugt, die sich in einem technisch handhabaren Lösungsmittel (wie oben definiert) mit einer Konzentration > 10% und einer Mischungsviskosität kleiner als 1000 mPas bei Belegungstemperatur lösen lassen.

[0157] Unter bei Belegungstemperatur festen Organosiloxanen sind solche bevorzugt, die sich in einem technisch handhabaren Lösungsmittel mit einer Konzentration größer als 10% und einer Mischungsviskosität kleiner als 1000 mPas bei Belegungstemperatur lösen lassen. 60

[0158] Die Silyliermittel Ia und Ib sowie IIa und IIb können allein oder in beliebigen Gemischen eingesetzt werden, mit der Maßgabe dass, Silyliermittel (II) mit polaren Gruppen zumindest 1-80 Gew.-%, bevorzugt 5-50 Gew.-%, besonders bevorzugt 10-30 Gew.-% der Gesamtmenge an Silyliermittel (I) und (II) beträgt. 65

#### Herstellung

[0159] Die Herstellung (A) der hydrophilen Ausgangskieselsäure erfolgt bevorzugt nach bekannter Technik der Her-

stellung pyrogener Kieselsäure bei hoher Temperatur durch die Umsetzung eines Silans in einer Wasserstoff-Sauerstoff-  
 flamme bei Temperaturen von 1000–1500°C. Als Silan werden bevorzugt Tetrachlorsilan, Methyltrichlorsilan, Hydro-  
 gentrichlorsilan, Hydrogenmethyldichlorsilan, Tetramethoxysilan, Tetraethoxysilan, Hexamethyldisiloxan, oder deren  
 Gemische eingesetzt.

5 [0160] Tetrachlorsilan ist besonders bevorzugt. Nach Umsetzung wird die Kieselsäure von Prozessgas getrennt, dies  
 erfolgt bevorzugt über Filter, und anschließend von restlichem Chlorwasserstoffgas gereinigt, dies erfolgt bevorzugt in  
 einem heißen Gasstrom, als Gase sind bevorzugt Luft oder Stickstoff bei Temperaturen von vorzugsweise 250°C–500°C,  
 bevorzugt 250°C–400°C und besonders bevorzugt 350°C–400°C. Es wird dabei jedenfalls nicht mehr als 10 Gew.-%  
 Wasser bezogen auf das gesamte Gewicht der Kieselsäure zugegeben; vorzugsweise wird nicht mehr als 5 Gew.-%, be-  
 10 vorzuzt nicht mehr als 2,5 Gew.-%, besonders bevorzugt überhaupt kein Wasser zugegeben.

[0161] Die Oberflächenbehandlung oder Silylierung (B) der Kieselsäure erfolgt in 3 Schritten, nämlich (1) Belegung,  
 (2) Reaktion, (3) Reinigung.

[0162] Die Oberflächenbehandlung wird bevorzugt in einer Atmosphäre durchgeführt, die nicht zur Oxidation der si-  
 lylierten Kieselsäure führt, d. h. bevorzugt weniger als 10 Vol.-% Sauerstoff, besonders bevorzugt weniger als 2,5 Vol.-%,  
 15 beste Ergebnisse werden erzielt bei weniger als 1 Vol.-% Sauerstoff.

[0163] Belegung, Reaktion und Reinigung können als diskontinuierlicher oder kontinuierlicher Prozess durchgeführt  
 werden. Aus technischen Gründen bevorzugt ist eine kontinuierliche Reaktionsführung.

[0164] In einer besonders bevorzugten Ausführung ist zwischen den getrennten Einheiten der Beladung und der Reak-  
 tion kein weiterer Förderschritt zum Transport der Kieselsäure erforderlich; die Förderung erfolgt gravimetrisch, durch  
 20 schwerkraftbedingten Fall. Die Trennung zwischen Beladung und Reaktion kann hierbei durch ein geeignetes mechani-  
 sches Trennsystem realisiert werden, wie eine Klappe, eine Doppelklappe oder geeignete ausgelegte Schleusensysteme,  
 wie Zentralschleusen. In einer anderen Ausführung kann die Trennung durch eine Verjüngung des Behälterquerschnitts  
 um größer als Faktor 2 oder durch eine Rohrleitung realisiert werden, wobei dieser Übergang durch Rührorgane von Ver-  
 stopfungen freigehalten wird. Die Vorgehensweise hat den Vorteil, dass die Kieselsäure, im Zustand der zunächst physi-  
 25 kalischen Beladung mit Silyliermittel, immer in engstem Kontakt mit diesem verbleibt, bis zu dem Zeitpunkt an dem die  
 vollständige Fixierung des Silyliermittels auf der Kieselsäure erfolgt ist.

[0165] In einer weiteren besonders bevorzugten Ausführung ist zwischen den getrennten Einheiten der Reaktion und  
 der Reinigung kein weiterer Förderschritt zum Transport der Kieselsäure erforderlich; die Förderung erfolgt gravime-  
 trisch, durch schwerkraftbedingten Fall. Die Trennung zwischen Reaktion und Reinigung kann hierbei durch ein geeig-  
 30 netes mechanisches Trennsystem realisiert werden, wie eine Klappe, eine Doppelklappe oder geeignete ausgelegte  
 Schleusensysteme, wie Zentralschleusen.

[0166] In einer besonders bevorzugten Ausführung sind Silyliermittel (I) und (II) im Schritt der Belegung Flüssigkei-  
 ten, d. h. die Belegungstemperatur liegt unter dem tiefsten ihrer Siedepunkte; in einer davon hervorgehoben besonders  
 bevorzugten Ausführung sind Silyliermittel (I) und (II) in allen drei Schritten der Silylierung, der Belegung, der Reaktion  
 35 und der Reinigung, Flüssigkeiten.

[0167] Die Belegung erfolgt bei Temperaturen von 0–150°C, bevorzugt 20–80°C, besonders bevorzugt 20–50°C; Be-  
 vorzuzt wird der Belegungsschritt auf 30–50°C gekühlt.

[0168] Die Verweilzeit beträgt 1 Min–24 h, bevorzugt, aus Gründen der Raumzeitausbeute, 15 Min bis 180 Min.

[0169] Die Silyliermittel werden bevorzugt als Flüssigkeit zugefügt.

40 [0170] Die Silyliermittel werden vorzugsweise in die pulverförmige Kieselsäure zugemischt.

[0171] Dies geschieht vorzugsweise durch Düsentechniken, oder vergleichbare Techniken, wie effektive Verdünnungs-  
 techniken, wie Verdünnen in 1-Stoffdüsen unter Druck (vorzugsweise 5 bis 20 bar), Versprühen in 2-Stoffdüsen unter  
 Druck (vorzugsweise Gas und Flüssigkeit 2–20 bar), Feinstverteilen mit Atomisern oder Gas-Feststoff-Austauschaggre-  
 45 gaten mit beweglichen, rotierenden oder statischen Einbauten, die eine homogene Verteilung der flüssigen Silyliermittel  
 mit der pulverförmigen Kieselsäure erlauben.

[0172] Bevorzuzt wird das Silyliermittel als feinstverteiltes Aerosol zugefügt, dadurch gekennzeichnet, dass das Ae-  
 rosol eine Sinkgeschwindigkeit von 0,1–20 cm/s aufweist.

[0173] Bevorzuzt erfolgt die Beladung der Kieselsäure und die Reaktion mit dem Silyliermittel unter mechanischer  
 oder gasgetragener Fluidisierung. Besonders bevorzugt ist die mechanische Fluidisierung.

50 [0174] Eine Gas-getragene Fluidisierung kann durch alle inerten Gase erfolgen, die nicht mit dem Silyliermittel, der  
 Kieselsäure, der silylierten Kieselsäure und Nebenreaktionsprodukten reagieren, also nicht zu Nebenreaktionen, Abbau-  
 reaktionen, Oxidationsvorgängen und Flammen- und Explosionserscheinungen führen, wie vorzugsweise N<sub>2</sub>, Ar, andere  
 Edelgase, CO<sub>2</sub>, etc. Die Zuführung der Gase zur Fluidisierung erfolgt bevorzugt im Bereich von Leerrohrgasgeschwin-  
 digkeiten von 0,05 bis 5 cm/s, besonders bevorzugt von 0,5–2,5 cm/s.

55 [0175] Besonders bevorzugt ist die mechanische Fluidisierung, die ohne zusätzlichen über die Inertisierung hinausge-  
 henden Gaseinsatz, durch Flügelrührer, Ankerrührer, und sonstige geeignete Rührorgane erfolgt.

[0176] In einer besonders bevorzugten Ausführung werden die nicht abreagierten Silyliermittel, Nebenreaktionspro-  
 dukte, nicht chemisch fixierte und gegebenenfalls veränderte Silyliermittelüberschüsse, Abreinigungsprodukte und Ab-  
 gase aus dem Reinigungsschritt wieder in den Schritt der Belegung und Beladung der Kieselsäure zurückgeführt; dies  
 60 kann teilweise oder vollständig geschehen, bevorzuzt zu 10–90% des gesamten Volumenstromes der aus der Abreini-  
 gung austretenden Gasvolumina.

[0177] Dies geschieht in geeignet temperierten Vorrichtungen.

[0178] Diese Rückführung erfolgt bevorzugt in nicht-kondensierter Phase, also als Gas oder als Dampf. Diese Rück-  
 führung kann als Stofftransport entlang eines Druckausgleichs erfolgen oder als gesteuerter Stofftransport mit den tech-  
 65 nisch üblichen Systemen des Gastransports, wie Ventilatoren, Pumpen, Druckluftmembranpumpen. Da die Rückführung  
 der nichtkondensierten Phase bevorzugt ist, empfiehlt sich gegebenenfalls die Beheizung der rückführenden Leitungen.

[0179] Die Rückführung der Abreaktionsprodukte und Nebenreaktionsprodukte kann dabei zwischen 5 und 100 Gew.-  
 %, bezogen auf deren Gesamtmasse, bevorzuzt zwischen 30 und 80 Gew.-% liegen. Die Rückführung kann dabei, bezo-

gen auf 100 Teile frisch eingesetztes Silyliermittel zwischen 1 und 200 Teile, bevorzugt 10 bis 30 Teile betragen.

[0180] Die Abreinigungs- und Nebenreaktionsprodukte können dabei sowohl neutral, sauer oder basisch sein.

[0181] In einer Ausführung können diese Abreinigungs- und Nebenreaktionsprodukte neutral sein und reaktive Silicium-organische Verbindungen darstellen.

[0182] In einer anderen Ausführung können diese Abreinigungs- und Nebenreaktionsprodukte basischen Charakters sein, im Sinne einer Brönsted oder Lewis Base. 5

[0183] In noch einer anderen Ausführung können diese Abreinigungs- und Nebenreaktionsprodukte sauren Charakters sein, im Sinne einer Brönsted oder Lewis Säure.

[0184] Die Rückführung der Reaktionsnebenprodukte und Abreinigungsprodukte der Silylierreaktion in die Belegung erfolgt bevorzugt kontinuierlich. 10

[0185] Die Reaktion erfolgt bevorzugt bei Temperaturen von 40–200°C, bevorzugt 80–160°C und besonders bevorzugt bei 80–120°C.

[0186] Die Reaktionszeit beträgt 5 Min bis 48 h, vorzugsweise 10 Min bis 4 h.

[0187] Wahlweise können protische Lösungsmittel hinzugefügt werden, wie flüssige oder verdampfbare Alkohole oder Wasser; typische Alkohole sind iso-Propanol, Ethanol und Methanol. Es können auch Gemische der oben genannten protischen Lösungsmittel zugefügt werden. Vorzugsweise werden 1 bis 50 Gew.-% an protischen Lösungsmittel bezogen auf die Kieselsäure zugefügt, besonders bevorzugt 5 bis 25 Gew.-%. Besonders bevorzugt ist Wasser. 15

[0188] Wahlweise können saure Katalysatoren, von saurem Charakter im Sinne einer Lewis Säure oder einer Brönsted Säure, wie Chlorwasserstoff oder basische Katalysatoren, von basischem Charakters, im Sinne einer Lewis Base oder einer Brönsted Base, wie Ammoniak, zugesetzt werden. Bevorzugt werden diese in Spuren zugesetzt, d. h. kleiner als 1000 ppm. Besonders bevorzugt werden keine Katalysatoren zugesetzt. 20

[0189] Die Reinigung von Reaktionsnebenprodukten erfolgt bei einer Reinigungstemperatur von 20 bis 200°C, bevorzugt 50°C bis 150°C, besonders bevorzugt von 50 bis 120°C.

[0190] Der Reinigungsschritt ist vorzugsweise durch Bewegung gekennzeichnet, wobei langsame Bewegung und geringes Durchmischen besonders bevorzugt ist. Die Rührorgane werden dabei vorteilhafterweise so eingestellt und bewegt, dass bevorzugt ein Mischen und ein Fluidisieren, jedoch nicht völlige Verwirbelung, eintritt. 25

[0191] Der Reinigungsschritt kann weiterhin durch erhöhten Gascintrag gekennzeichnet sein, entsprechend einer Leerrohrgasgeschwindigkeit von 0,001 bis 10 cm/s, bevorzugt 0,01 bis 1 cm/s. Dies kann durch alle inerten Gase erfolgen, die nicht mit dem Silyliermittel, der Kieselsäure, der silylierten Kieselsäure und Nebenreaktionsprodukten reagieren, also nicht zu Nebenreaktionen, Abbaureaktionen, Oxidationsvorgängen und Flammen- und Explosionserscheinungen führen, wie vorzugsweise N<sub>2</sub>, Ar, andere Edelgase, CO<sub>2</sub>, etc. 30

[0192] Zusätzlich können während der Silylierung oder im Anschluss an die Reinigung Verfahren zur mechanischen Verdichtung der Kieselsäure eingesetzt werden, wie zum Beispiel Presswalzen, Mahlaggregate, wie Kollergänge und wie Kugelmöhlen, kontinuierlich oder diskontinuierlich, Verdichtung durch Schnecken oder Schraubenmischer, Schraubenverdichter, Brikettierer, oder Verdichten durch Absaugen des Luft- oder Gasinhaltes durch geeignete Vakuummethoden. 35

[0193] Besonders bevorzugt ist die mechanische Verdichtung während der Silylierung, im Schritt (II) der Reaktion durch Presswalzen, oben genannte Mahlaggregate wie Kugelmöhlen oder Verdichtung durch Schnecken, Schraubenmischer, Schraubenverdichter, Brikettierer.

[0194] In einer weiteren besonders bevorzugten Verfahrensweise werden im Anschluss an die Reinigung Verfahren zur mechanischen Verdichtung der Kieselsäure eingesetzt werden, wie Verdichten durch Absaugen des Luft- oder Gasinhaltes durch geeignete Vakuummethoden. 40

[0195] Zusätzlich können in einer besonders bevorzugten Verfahrensweise im Anschluss an die Reinigung Verfahren zur Desagglomerierung der Kieselsäure eingesetzt werden, wie Stüfmöhlen oder Vorrichtungen zur Mahlsichtung, wie Stüfmöhlen, Hammelmöhlen, Gegenstrommöhlen, Prallmöhlen oder Vorrichtungen zur Mahlsichtung.

[0196] Vorzugsweise erfolgt ein Einsatz von größer als 3 Gew.-% der Summe des Silyliermittel, bevorzugt größer als 10 Gew.-% Silyliermittel, (bezogen auf die auf der Kieselsäure nach Silylierung gebundenen Silyliermittelreste) pro einer eingesetzten hydrophilen Kieselsäure-Oberfläche von 100 m<sup>2</sup>/g BET-Oberfläche (gemessen nach der BET Methode nach DIN 66131 und 66132). 45

[0197] Ein weiterer bevorzugter Gegenstand (2) der Erfindung ist eine Kieselsäure mit geringem Gehalt an Silanolgruppen mit homogen verteilten und definiertem Anteil an polaren Gruppen an der Oberfläche, mit einer mittleren Primärteilchen-Partikelgröße kleiner als 100 nm, bevorzugt mit einer mittleren Primärteilchen-Partikelgröße von 5 bis 50 nm, wobei diese Primärteilchen nicht isoliert in der Kieselsäure existieren, sondern Bestandteile größerer Aggregate (Definition nach DIN 53206) sind, die einen Durchmesser von 100 bis 1000 nm aufweisen und Agglomerate (Definition nach DIN 53206) aufbauen, die in Abhängigkeit von der äußeren Scherbelastung Größen von 1 bis 500 µm aufweisen, wobei die Kieselsäure eine spezifische Oberfläche von 10 bis 300 m<sup>2</sup>/g (gemessen nach der BET Methode nach DIN 66131 und 66132) aufweist, wobei die Kieselsäure eine fraktale Dimension der Masse D<sub>m</sub> von kleiner oder gleich als 2,8, bevorzugt gleich oder größer 2,7, besonders bevorzugt von 2,4 bis 2,6, und eine Dichte an Oberflächen-Silanolgruppen SiOH von kleiner als 0,6 SiOH/nm<sup>2</sup>, bevorzugt von kleiner als 0,25 SiOH/nm<sup>2</sup>, besonders bevorzugt von kleiner als 0,15 SiOH/nm<sup>2</sup> und pro 100 m<sup>2</sup>/g spezifischer Oberfläche (gemessen nach der BET Methode nach DIN 66131 und 66132) einen Kohlenstoffgehalt von mindestens 1,0 Gew.-%, bevorzugt größer 1,5 Gew.-% aufweist. 55

[0198] Die weitere erfindungsgemäße Kieselsäure (2) weist bei Kontakt mit Wasser keine Wasser-benetzbaren Anteile auf. 60

[0199] Besonderes Kennzeichen der weiteren erfindungsgemäßen Kieselsäure (2) ist, dass ihre Oberfläche einen homogenen und definierten Anteil an polaren Funktionen aufweist. Diese und die Silyliermittelreste und restlichen nicht reagierten Silanolgruppen sind, auch mikroskopisch, homogen gleichmäßig verteilt. Dies kann z. B. durch Solvatochromie, z. B. mit Bis-Phenolen-di-Cyano-Eisen(II) in Dichlorethan, oder mittels Adsorptionsmessungen, wie Statisch-Volumetrisch Gasadsorption oder Inverse Gaschromatographie, gezeigt werden. 65

[0200] Die weitere erfindungsgemäße Kieselsäure (2) weist eine mittlere Primärteilchen-Partikelgröße kleiner als

100 nm, bevorzugt mit einer mittleren Primärteilchen-Partikelgröße von 5 bis 50 nm auf (Erklärung: Primärteilchen existieren nicht isoliert in Kieselsäuren, sondern sind Bestandteile größerer Aggregate und Agglomerate).

[0201] Die weitere erfindungsgemäße Kieselsäure (2) weist insbesondere eine spezifischen Oberfläche größer als 25 m<sup>2</sup>/g (gemessen nach der BET Methode nach DIN 66131 und 66132) auf.

5 [0202] Die weitere erfindungsgemäße KIESELSÄURE (2) besteht aus Aggregaten (Definition nach DIN 53206) im Bereich von Durchmessern 100 bis 1000 nm, bevorzugt 100 bis 500 nm, besonders bevorzugt von 100 bis 250 nm.

[0203] Die weitere erfindungsgemäße KIESELSÄURE (2) besteht aus Agglomeraten (Definition nach DIN 53206), die unter Scherfreien oder Scher-armen Meßbedingungen Agglomerate in der Größe von 1 µm bis 500 µm bevorzugt aufweist.

10 [0204] Die weitere erfindungsgemäße KIESELSÄURE (2) weist pro 100 m<sup>2</sup>/g spezifischer Oberfläche (gemessen nach der BET Methode nach DIN 66131 und 66132) einen Kohlenstoffgehalt von mindestens 1,0 Gew.-%, bevorzugt größer 1,5 Gew.-%, auf.

[0205] Die weitere erfindungsgemäße KIESELSÄURE (2) weist eine Dichte an Oberflächen-Silanolgruppen SiOH von kleiner als 0,6 SiOH/nm<sup>2</sup>, bevorzugt von kleiner als 0,25 SiOH/nm<sup>2</sup>, besonders bevorzugt von kleiner als 0,15 SiOH/nm<sup>2</sup> auf.

15 [0206] Besondere Kennzeichen der erfindungsgemäßen Kieselsäure sind, dass ihre Oberfläche physikal-chemisch homogen ist, und dass die Silyliermittelreste, polare Gruppen und restliche, nicht reagierten Silanolgruppen, auch mikroskopisch, homogen gleichmäßig verteilt sind. Dies kann mittels Adsorptionsmessungen, wie statische-volumetrische Gassorption oder inverse Gaschromatographie, gezeigt werden.

20 [0207] In einer bevorzugten Ausführung besitzt die erfindungsgemäße Kieselsäure eine vollständig chemisch gebundene Silyliermittelschicht (d. h. mit Tetrahydrofuran sind bei T = 25°C weniger als 0,5 Gew.-% der siliciumorganischen Silyliermittelschicht extrahierbar, wobei der Nachweis der extrahierten siliciumorganischen Verbindungen vorteilhafterweise mittels Si-spezifischer Atom-Absorptions-Spektrometrie) erfolgt.

25 [0208] Die weitere erfindungsgemäße Kieselsäure (2) ist im weiteren dadurch gekennzeichnet, dass sie in pulverförmigen Systemen Haftung auf den Pulveroberflächen aufweist, damit nicht zur Reagglomeration, und zur Separierung, und somit belastungsstabile und lagerstabile Mischungen Kieselsäure-Pulver ermöglicht. Dies gilt im besonderen für den Einsatz in nichtmagnetischen und magnetischen Tonern und Entwicklern, die 1- und 2-Komponenten Systeme sein können.

30 [0209] Überraschenderweise wurde nun gefunden, dass ein Unterlassen einer zusätzlichen Zugabe von Wasser im Reinigungsschritt der Herstellung der hydrophilen Kieselsäure, die mit Silyliermitteln (I) und (II) umgesetzt wird, zu einer höheren Reaktivität der Kieselsäureoberfläche führt. Weiterhin überraschend wurde gefunden, dass die Silylierung einer solchen Kieselsäure zur Bildung einer gleichmäßigen und homogenen Silyliermittelschicht führt, und somit zu einer homogenen Verteilung von polaren und unpolaren Gruppen. Dies ermöglicht die kontrollierte Einstellung einer definierten Verteilung von polaren und unpolaren Gruppen auf der Silyliermitteloberfläche.

35 [0210] Überraschenderweise wurde außerdem gefunden, dass die Rückführung der Reaktionsnebenprodukte und Abreinigungprodukte der Silylierreaktion zurück in den Schritt der Belegung zu einer effektiveren Belegung und zu einer erhöhten Reaktionsausbeute führt. Diese Rückführung erfolgt bevorzugt in nicht-kondensierter Phase, also als Gas oder als Dampf. Diese Rückführung kann als Stofftransport entlang eines Druckausgleichs erfolgen oder als gesteuerter Stofftransport mit den technisch üblichen Systemen des Gastransports, wie Ventilatoren, Pumpen, Druckluftmembranpumpen.

40 Da die Rückführung der nichtkondensierten Phase bevorzugt ist, empfiehlt sich gegebenenfalls die Beheizung der rückführenden Leitungen. Es werden höhere Reaktionsausbeuten und erhöhte Silyliergrade erhalten.

[0211] Vorteile der Erfindung sind:

- 1) Hohe Reaktionsausbeuten und daher wirtschaftlich und Ressourcen schonend.
- 2) Hoher Silyliergrad bei minimalem Einsatz von Silyliermitteln.
- 3) Gezielte Einstellung eines definierten Verhältnisses von polaren und unpolaren Gruppen auf der Kieselsäureoberfläche.
- 4) Homogene Verteilung von polaren Gruppen neben unpolaren Gruppen in die Oberflächenschicht der Kieselsäure.

50

[0212] Weitere Gegenstände sind Toner, Entwickler, Ladungssteuerungshilfsmittel und/oder Fließhilfsmittel für pulverförmige Systeme, die die weitere erfindungsgemäße Kieselsäure (2) enthalten.

[0213] Ein Toner hat typischerweise folgende Zusammensetzung:

- 55 - Fest-Harz als Binder, das ausreichend hart ist, um ein Pulver hieraus herzustellen, bevorzugt mit einem Molekulargewicht über 10000, bevorzugt mit einem Anteil an Polymeren von einem Molekulargewicht unter 10000 von weniger als 10%, z. B. ein Polyesterharz, das ein Co-Kondensat aus Diol und Carbonsäure, -ester, oder -anhydrid sein kann, z. B. mit einer Säurezahl von 1-1000, bevorzugt 5-200, oder ein Polyacrylat oder ein Polystyrol, oder Mischungen, oder Co-Polymerisate hieraus sein kann, und mit einem mittleren Partikeldurchmesser kleiner 20 µm,
- 60 - bevorzugt kleiner 15 µm, besonders bevorzugt kleiner 10 µm. Das Tonerharz kann Alkohole, Carbonsäuren und Polycarbonsäure enthalten.
- Technisch übliche Farbstoffe, wie schwarzer Ruß, Farb-Ruß, Cyan-Farbstoffe, Magenta-Farbstoffe, Gelbe Farbstoffe.
- Typischerweise negative Ladungssteuerungsmittel: Ladungssteuernde Additive wie Metall-haltige Azo-Farbstoffe, oder Kupfer-Phthalocyanin Farbstoffe, oder Metall-Komplexe zum Beispiel von alkylierten Salicylsäure-Derivaten oder Benzoesäure, insbesondere mit Bor oder Aluminium, in den erforderlichen Mengen, typischerweise
- 65 - kleiner 5 Gew.-%.
- Wahlweise positive Ladungssteuerungsmittel: Ladungssteuernde Additive z. B. vom Typ Nigrosin-Farbstoff,

oder Triphenylmethan Farbstoffe substituiert mit tertiären Aminen, oder quaternäre Amoniumsalze wie CTAB (cetyltrimethylammonium bromide = hexadecyltrimethylammonium bromide), oder Polyanine, typischerweise kleiner 5 Gew.-%.

- Gegebenenfalls können, zur Herstellung magnetischer Toner, magnetische Pulver zugesetzt werden, wie z. B. Pulver die in einem magnetischen Feld magnetisiert werden können, wie ferromagnetische Substanzen, wie Eisen, Kobalt, Nickel, Legierungen, oder Verbindungen wie Magnetit, Hermitit oder Ferrit.

- Wahlweise können auch Entwickler zugesetzt werden, wie Eisenpulver, Glaspulver, Nickelpulver, Ferritpulver. - Erfindungsgemäße Kieselsäure in Gehalten, bezogen auf ein Fest-Harz als Binder mit 20 µm mittlerem Partikeldurchmesser, von größer 0,01 Gew.-%, bevorzugt größer 0,1 Gew.-%. Mit abnehmendem mittlerem Partikeldurchmesser des Binders werden u. a. höhere Gehalte an Kieselsäure erforderlich, wobei die notwendige Menge an Kieselsäure umgekehrt proportional zum Partikeldurchmesser des Binders zunimmt. Der Gehalt an Kieselsäure ist vorzugsweise jedoch in jedem Fall kleiner 5 Gew.-% bezogen auf Binder Harz.

- Weitere anorganische Zusätze, wie feinteilige und grobteilige Siliciumdioxide, darunter auch solche mit 100 bis 1000 nm mittlere Durchmesser, Aluminiumoxide, wie pyrogene Aluminiumoxide, Titandioxide, wie pyrogene oder Anastas oder Rutile, Zirkonoxide.

- Wachse, wie paraffinische Wachse mit 10-500 C-Atomen, Siliconwachse, olefinische Wachse, Wachse mit einer Jodzahl < 50, bevorzugt < 25, und einer Verseifungszahl von 10-1000, bevorzugt 25-300

[0214] Der Toner kann in verschiedenen Entwicklungsverfahren eingesetzt werden, wie zur elektrophotografischen Bilderzeugung und Reproduktion, wie z. B. magnetische Bürsten-Verfahren, Kaskaden Verfahren, Einsatz von leitfähigen und nicht leitfähigen magnetischen Systemen, Pulverwolkenverfahren, Entwicklung in Abdruck, und andere.

[0215] Ein Nachteil von unpolaren Kieselsäure tritt beim Einsatz als aktiver Füllstoff in Flüssigkeits-, Polymer- und Harzsystemen mittlerer und hoher Polarität auf. Dort treten Probleme der Mischbarkeit und Verträglichkeit auf. Dies ist dann nachteilig, wenn ein inniger Verbund der Kieselsäure mit der umgebenden Matrix gefordert ist. Der erfindungsgemäße homogene Einbau von kontrollierten Anteilen an polaren Funktionen in die Oberfläche einer Kieselsäure mit geringem Gehalt an Silanolgruppen überwindet diesen Nachteil, und erhöht die mechanischen Eigenschaften wie Härte, Festigkeit, Zähigkeit und Abrasionsfestigkeit, etc., des Compounds Kieselsäure-Matrix.

[0216] Die erfindungsgemäße KIESELSÄURE ist im weiteren dadurch gekennzeichnet, dass sie in polaren Systemen, wie lösemittelfreien vernetzbaren Polymeren und/oder Harzen, oder wie Lösungen, Suspensionen, Emulsionen und Dispersionen von organischen Harzen in wässrigen Systemen oder organischen Lösemitteln (z. B.: Polyester, Vinylester, Epoxid, Polyurethan, Alkydharze, u. a.) eine hohe Verdickungswirkung aufweist, und damit als rheologisches Additiv in diesen Systemen geeignet ist.

[0217] Die erfindungsgemäße KIESELSÄURE ist im weiteren dadurch gekennzeichnet, dass sie in unpolaren Systemen, wie unvernetztem Siliconkautschuk, eine geringe Verdickungswirkung aufweist, dabei zugleich aber eine hohe Verstärkungswirkung in den vernetzten Siliconkautschuken zeigt, und damit als Verstärkerfüllstoff für Siliconkautschuke hervorragend geeignet ist.

[0218] Die weitere erfindungsgemäße Kieselsäure (2) liefert in reaktiven Polymeren und Harzen eine optimale chemische Vernetzung mit der umgebenden Matrix.

[0219] Ein weiterer Nachteil ist eine hohe Unpolarität der Kieselsäure, wenn sie als Additiv, z. B. als Antiblockmittel, als Rieselhilfsmittel oder zur Steuerung oder Regulierung von triboelektrischen Eigenschaften mit Feststoffen, insbesondere feinteiligen Feststoffe, wie vernetzte Polymer- und Harzsysteme oder anorganische feinteilige Feststoffe, eingesetzt wird. Aus der Unpolarität resultieren Probleme in der Mischbarkeit und Verträglichkeit. Dies führt zu Entmischung der Kieselsäure, wenn sie als Rieselhilfsmittel und/oder als Ladungsregulativ in pulverförmigen Produkten, wie Pulverharzsystem, wie für Pulverlackbeschichtungen eingesetzt, oder in Tonern und Entwicklern eingesetzt wird. Diese Entmischung steht in Zusammenhang mit mangelnder Kieselsäure-Pulverpartikel-Wechselwirkung. Diese Entmischung hat eine Destabilisierung, und mangelnde Standzeit, des Systems, also z. B. bei Toner-Kieselsäure-Mischungen mangelnde Stabilität unter Belastung wiederholter Kopier- und Aktivierungsvorgänge, zur Folge. Der erfindungsgemäße Einbau von kontrollierten Anteilen an polaren Funktionen in die Oberfläche einer mit geringem Gehalt an Silanolgruppen Kieselsäure überwindet diesen Nachteil, und erhöht die Langzeitstabilität dieser Systeme.

[0220] Die Erfindung betrifft im weiteren den Einsatz der erfindungsgemäßen homogen silylierten Kieselsäure in Entwicklern und Toner, z. B. nichtmagnetische und magnetische, die 1-Komponenten und 2-Komponenten Systeme sein können. Diese Toner können aus Harzen, wie Styrol- und Acrylharze, und deren Mischungen, oder Polyester- und Epoxyharze, und deren Mischungen, bestehen, und bevorzugt zu Partikelverteilungen von 1-100 µm vermahlen sein können, oder können Harze sein, die in Polymerisationsverfahren in Dispersion oder Emulsion oder Lösung oder in Masse zu Partikelverteilungen von bevorzugt 1-100 µm hergestellt wurden. Die KIESELSÄURE wird bevorzugt eingesetzt zur Verbesserung und Steuerung des Pulver-Fließverhaltens, und/oder zur Regulierung und Steuerung der triboelektrischen Ladungseigenschaften des Toners oder Entwicklers. Derartige Toner und Entwicklern können bevorzugt bei elektrophotografischen Print- und Druckverfahren eingesetzt werden, sie sind auch bei direkten Bildübertragungsverfahren einsetzbar. Dies gilt auch in pulverförmigen Harzen, die als Anstrichsysteme verwendet werden.

[0221] Eine weitere Anwendung ist der Einsatz der Kieselsäure bei der Fertigung von künstlichen Zähnen bzw. bei Kunststoffzahnfüllungen, als Füllstoff, z. B. zur Verbesserung der mechanischen Festigkeit, bzw. der Abrasionsfestigkeit.

[0222] Ein weitere Anwendung ist der Einsatz in Lacken und Farben, insbesondere zur Erzielung von Härte, die für Kratzfestigkeit erfordert ist.



## Herstellung der hydrophilen Ausgangskieselsäure

- 5 [0223] 10,8 kg/h Siliciumtetrachlorid werden in einer Mischkammer homogen mit 74,3 Nm<sup>3</sup>/h Primärluft und 20,7 Nm<sup>3</sup>/h Wasserstoffgas vermischt und in einer Brennerdüse bekannter Bauart in einer Flamme in eine Brennkammer geleitet. In die Brennkammer werden zusätzlich 12,0 Nm<sup>3</sup>/h Sekundärluft eingeblasen. Nach Austritt aus der Brennkammer wird das entstandene Kieselsäure-Gasgemisch in einem Wärmetauschersystem auf 120–150°C abgekühlt, und anschließend wird der Feststoff Kieselsäure von der Chlorwasserstoff-haltigen Gasphase in einem Filtersystem getrennt.
- 10 Bei erhöhter Temperatur werden anschließend durch Zugabe von über die Verbrennung von Erdgas erhitzter Luft ohne weitere Zugabe von Wasser oder Feuchte Reste von Chlorwasserstoff entfernt. Es wird eine pyrogene Kieselsäure mit einer spezifischen Oberfläche, gemessen nach der BET Methode nach DIN 66131 und 66132 von 200 m<sup>2</sup>/g erhalten, mit einem pH-Wert der 4%igen (Gew.-%) Dispersion (DIN/ISO 787/9) von 4,1.

- 15 Herstellung der silanolgruppenarmen Kieselsäure mit homogener Oberfläche (1)

## Beispiel 1-1

- [0224] In einer kontinuierlichen Apparatur werden bei einer Temperatur von 105°C unter Inertgas N<sub>2</sub> zu einem Massstrom von 1000 g/h an hydrophiler KIESELSÄURE, mit einer Feuchte < 1% und einem HCl Gehalt < 100 ppm und mit einer spezifischen Oberfläche von 200 m<sup>2</sup>/g (gemessen nach der BET Methode nach DIN 66131 und 66132) (erhältlich unter dem Namen WACKER HDK N20 bei Wacker-Chemie GmbH, Burghausen, D), 50 g/h vollentsalztes Wasser (VE-Wasser) in feinstverteilter Form zugeführt, 150 g/h OH-endständiges Polydimethylsiloxan (PDMS) (Viskosität: 40 mPas bei 25°C), in flüssiger, feinstverteilter Form zugeführt durch Verdüsen über eine Einstoffdüse (Druck 10 bar), so-
- 25 wie durch Verdüsen über eine Einstoffdüse (Druck 7 bar), 30 g/h Dimethyldichlorsilan zugeführt. Die so beladene KIESELSÄURE wird bei einer Verweilzeit von 2 Stunden bei einer Temperatur von 105°C weiter mittels Rühren fluidisiert, und anschließend in einem darunter befindlichem Reaktor bei 300°C zur Reaktion gebracht. Anschließend wird in einem mechanisch bewegtem Trockner bei 250°C und bei 0,3 cm/s N<sub>2</sub> Fluß von HCl gereinigt. Hierbei werden die Nebenreaktionsprodukte und Abreinigungsprodukte der Reaktion zu 20% in die Belegung der Kieselsäure zurückgeführt. Er-
- 30 halten wird ein hydrophobes weißes KIESELSÄURE-Pulver mit homogener Silyliermittelschicht. Daten in Tabelle 1-1

## Beispiel 1-2

- [0225] In einer kontinuierlichen Apparatur werden bei einer Temperatur von 105°C unter Inertgas N<sub>2</sub> zu einem Massstrom von 1000 g/h an hydrophiler KIESELSÄURE, mit einer Feuchte < 1% und einem HCl Gehalt < 100 ppm und mit einer spezifischen Oberfläche von 200 m<sup>2</sup>/g (gemessen nach der BET Methode nach DIN 66131 und 66132) (erhältlich unter dem Namen WACKER HDK N20 bei Wacker-Chemie GmbH, Burghausen, D), 50 g/h VE-Wasser in feinstverteilter Form zugeführt, 150 g/h flüssiges MQ-Harz (mit einer Viskosität von 120 mPas bei 25°C und einem M : Q von 2,5 : 1), in flüssiger, feinstverteilter Form zugeführt durch Verdüsen über eine Einstoffdüse (Druck 15 bar), sowie durch
- 40 Verdüsen über eine Einstoffdüse (Druck 5 bar), 150 g/h Dimethyldichlorsilan zugeführt. Die so beladene KIESELSÄURE wird bei einer Verweilzeit von 1,3 Stunden bei einer Temperatur von 105°C weiter mittels Rühren fluidisiert, und anschließend in einem darunter befindlichem Reaktor bei 350°C zur Reaktion gebracht. Anschließend wird in einem mechanisch bewegtem Trockner bei 250°C und bei 0,3 cm/s N<sub>2</sub> Fluß von HCl gereinigt. Hierbei werden die Nebenreaktionsprodukte und Abreinigungsprodukte der Reaktion zu 50% in die Belegung der Kieselsäure zurückgeführt. Er-
- 45 halten wird ein hydrophobes weißes KIESELSÄURE-Pulver mit homogener Silyliermittelschicht. Daten in Tabelle 1-1.

## Beispiel 1-3

- [0226] In einer kontinuierlichen Apparatur werden bei einer Temperatur von 25°C unter Inertgas N<sub>2</sub> zu einem Massstrom von 1000 g/h an hydrophiler KIESELSÄURE, mit einer Feuchte < 1% und einem HCl Gehalt < 100 ppm und mit einer spezifischen Oberfläche von 200 m<sup>2</sup>/g (gemessen nach der BET Methode nach DIN 66131 und 66132) (erhältlich unter dem Namen WACKER HDK N20 bei Wacker-Chemie GmbH, Burghausen, D), 50 g/h VE-Wasser in feinstverteilter Form zugeführt, 150 g/h OH-endständiges PDMS (Viskosität: 40 mPas bei 25°C), in flüssiger, feinstverteilter Form zugeführt durch Verdüsen über eine Einstoffdüse (Druck 10 bar), sowie durch Verdüsen über eine Einstoffdüse (Druck
- 55 5 bar), 50 g/h Hexamethyldisilazan zugeführt. Die so beladene KIESELSÄURE wird bei einer Verweilzeit von 2,5 Stunden bei einer Temperatur von 25°C weiter mittels Rühren fluidisiert, und anschließend in einem darunter befindlichem Reaktor bei 80°C zur Reaktion gebracht. Anschließend wird in einem mechanisch bewegtem Trockner bei 140°C und bei 0,3 cm/s N<sub>2</sub> Fluß von NH<sub>3</sub> gereinigt. Hierbei werden die Nebenreaktionsprodukte und Abreinigungsprodukte der Reaktion zu 33% in die Belegung der Kieselsäure zurückgeführt. Erhalten wird ein hydrophobes weißes KIESELSÄURE-
- 60 Pulver mit homogener Silyliermittelschicht. Daten in Tabelle 1-1.

## Beispiel 1-4

- [0227] In einer kontinuierlichen Apparatur werden bei einer Temperatur von 25°C unter Inertgas N<sub>2</sub> zu einem Massstrom von 1000 g/h an hydrophiler KIESELSÄURE, mit einer Feuchte < 1% und einem HCl Gehalt < 100 ppm und mit einer spezifischen Oberfläche von 50 m<sup>2</sup>/g (gemessen nach der BET Methode nach DIN 66131 und 66132) (erhältlich unter dem Namen WACKER HDK D05 bei Wacker-Chemie GmbH, Burghausen, D), 15 g/h VE-Wasser in feinstverteilter Form zugeführt, 40 g/h OH-endständiges PDMS (Viskosität: 40 mPas bei 25°C), in flüssiger, feinstverteilter Form zu-



gefügt durch Verdüsen über eine Einstoffdüse (Druck 10 bar), sowie durch Verdüsen über eine Einstoffdüse (Druck 5 bar), 15 g/h Hexamethyldisilazan zugefügt. Die so beladene KIESELSÄURE wird bei einer Verweilzeit von 2,5 Stunden bei einer Temperatur von 25°C weiter mittels Rühren fluidisiert, und anschließend in einem darunter befindlichem Reaktor bei 80°C zur Reaktion gebracht. Anschließend wird in einem mechanisch bewegtem Trockner bei 140°C und bei 0,3 cm/s N<sub>2</sub> Fluß von HCl gereinigt. Hierbei werden die Nebenreaktionsprodukte und Abreinigungsprodukte der Reaktion zu 33% in die Belegung der Kieselsäure zurückgeführt. Erhalten wird ein hydrophobes weißes KIESELSÄURE-Pulver mit homogener Silyliermittelschicht. Daten in Tabelle 1-1.

Tabelle 1-1

	%C	%A	%SiOH	WT	MZ	DRIFT	MRZ	$\pi^*$	IGC
B1	4,1	96	12	nein	50	0	4	<1	< 30 mJ/m <sup>2</sup>
B2	3,5	90	22	nein	55	0	5	<1	< 30 mJ/m <sup>2</sup>
B3	5,4	94	7	nein	70	0	5	<1	< 30 mJ/m <sup>2</sup>
B4	1,7	94	5	nein	70	0	5	<1	< 30 mJ/m <sup>2</sup>

## Beschreibung der Analysenmethoden 1

- Kohlenstoffgehalt (%C)
  - Elementaranalyse auf Kohlenstoff; Verbrennen der Probe bei > 1000°C im O<sub>2</sub>-Strom, Detektion und Quantifizierung des entstehenden CO<sub>2</sub> mit IR; Gerät LECO 244
- Ausbeute der Reaktion (%A)
  - berechnet aus dem erwarteten, theoretischen Kohlenstoffgehalt %C-theor und dem experimentell gefundenen Kohlenstoffgehalt %C-exp: %Ausbeute = %C-exp/%C-theor · 100%
- Restgehalt an nicht silylierten KIESELSÄURE-Silanolgruppen (%SiOH)
 

Methode: Säure-Base-Titration der in Wasser/Methanol = 50 : 50 suspendierten Kieselsäure; Titration nach Sears (G. W. Sears, Anal. Chem., 28 (12), (1956), 1981)

  - Titration wird im pH-Bereich des isoelektrischen Punktes und unterhalb der Auflösung der Kieselsäure durchgeführt
  - unbehandelte Kieselsäure mit 100% SiOH (KIESELSÄURE-Oberflächensilanolgruppen): SiOH-phil = 1,8 SiOH/nm<sup>2</sup>
  - silylierte Kieselsäure: SiOH-silyliert
  - Kieselsäure-Rest-Silanolgehalt:
  - %SiOH = SiOH-silyliert/SiOH-phil · 100%
- Test (ja/nein) der Benetzbarkeit mit Wasser (WT):
 

Einschütteln eines gleichen Volumens der Kieselsäure mit gleichem Volumen an Wasser;

  - bei Benetzung (hydrophil) sinkt KIESELSÄURE ein: JA,
  - bei Nicht-Benetzung (hydrophob) schwimmt KIESELSÄURE auf: NEIN,
- Test (Volumen% MeOH in Wasser) der Benetzbarkeit mit Wasser-Methanol Gemischen = Methanolzahl (MZ):
 

Einschütteln eines gleichen Volumens der Kieselsäure mit gleichem Volumen an Wasser-Methanol Gemisch

  - Start mit 0% Methanol
  - bei Nicht-Benetzung schwimmt KIESELSÄURE auf: Gemisch mit um 5 Vol.% höherem MeOH Gehalt verwenden
  - bei Benetzung sinkt KIESELSÄURE ein: Anteil MeOH (%) in Wasser gibt MZ
- Intensität der Bande der isolierten OH-Valenzschwingung bei 3750 cm<sup>-1</sup> gemessen mit der DRIFT (diffuse reflectance infrared fourrier transformation spectroscopy)
  - Bezogen auf die Intensität der Bande der unbehandelten Kieselsäure: %SiOH-37501/cm = int-silyl/int-phil · 100%
- Polarität, gemessen via Solvatochromie mit Methylrot in Toluol (MRZ)
  - Lösung von 20 mg Methylrot in Toluol
  - Suspendieren von 0,5 g Kieselsäure in 10 ml toluolischer Methylrotlösung; Visuelle Beurteilung der Farbe der Suspension:

Violett	0 (unbehandelte Kieselsäure)
Rot-Violett	1
Rot	2
Rot-Orange	3
Orange	4
Gelb-Orange	5 (vollständig silylierte Kieselsäure)
- Dipolarität  $\pi^*$ , gemessen via Solvatochromie (mit Bis-Phenyl-di-Cyano-Eisen(II) in Dichlorethan):  $\pi^* < 1,0$ .
- Homogenität der Struktur der Silyliermittelschicht an der Kieselsäure-Oberfläche gemessen mit Inverser Gas-

## Beispiel 1-5

## Ladungsverhalten der KIESELSÄURE

[0228] Je 50 g eines Ferrit-Trägers mit einem mittleren Partikeldurchmesser von 80  $\mu\text{m}$  werden mit je 0,5 g der KIESELSÄURE'en aus den Beispielen 3 und 4 bei RT durch Schütteln in einem 100 ml PE-Gefäß während 15 Min vermischt. Vor der Messung werden diese Mischungen während 5 Minuten bei 64 UpM in einem geschlossenen 100 ml PE-Gefäß auf einem Rollenbock aktiviert. Mit einer "hard-blow-off cell" (ca. 3 g KIESELSÄURE, Kapazität 10 nF, 45  $\mu\text{m}$  Sieb, Luftstrom 1 l/Min, Luftdruck 2,4 kPa, Meßzeit 90 sec) (EPPING GmbH, D-85375 Neufahrn) wird das triboelektrische Aufladungsverhalten der KIESELSÄURE gemessen als Verhältnis von KIESELSÄURE-Ladung pro KIESELSÄURE-Masse (q/m).

Tabelle 1-2

Beispiel 1-5	Ladungsverhalten q/m gegen Ferrit [ $\mu\text{C/g}$ ]
Carrier + Beispiel 1-3	- 530
Carrier + Beispiel 1-4	- 460

## Beispiel 1-6

## Fließ- und Ladungsverhalten von KIESELSÄURE-enthaltendem Toner

[0229] 100 g eines KIESELSÄURE-freien magnetischen 1-Komponenten Trockentoners, Typ negativ ladend, "crushed type", Basis Copolymer Styrol/Methacrylat, mit einer mittleren Partikelgröße von 14  $\mu\text{m}$  (z. B. erhältlich bei der Firma IMEX, Japan) werden mit 0,4 g einer KIESELSÄURE nach Beispielen 3-4 in einem Taumelmischer (z. B. Turbular) während 1 Stunde bei RT gemischt. Nach einer Belastungszeit des Toners von 20 Min (entsprechend der Belastung nach 1000 Kopiervorgängen) wird die Aufladung (Ladung pro Masse) des fertigen KIESELSÄURE-haltigen Toners und das Fließverhalten (Massenfluß) des fertigen KIESELSÄURE-haltigen Toners zur Entwicklungswalze in einem "q/m-Mono" Elektrometer/Flowtester (EPPING GmbH, D-85375 Neufahrn) bestimmt.

Tabelle 1-3

Beispiel 1-6	Tonerladung [ $\mu\text{C/g}$ ]	Fließverhalten [mg]
KIESELSÄURE-freier Toner	- 1,50	2
Toner + Beispiel 1-3	- 2,01	46
Toner + Beispiel 1-4	- 1,93	48

## Beispiel 1-7

## Fließ- und Ladungsverhalten von KIESELSÄURE-enthaltendem Polymerisationstoner

[0230] 100 g eines KIESELSÄURE-freien magnetischen 1-Komponenten Trockentoners, Typ negativ ladend, "crushed type", Basis Copolymer Styrol/Methacrylat, mit einer mittleren Partikelgröße von 14  $\mu\text{m}$  (z. B. erhältlich bei der Firma IMEX, Japan) werden mit 0,4 g einer KIESELSÄURE nach Beispielen 3-4 in einem Taumelmischer (z. B. Turbular) während 1 Stunde bei RT gemischt. Nach einer Belastungszeit des Toners von 20 Min (entsprechend der Belastung nach 1000 Kopiervorgängen) wird die Aufladung (Ladung pro Masse) des fertigen KIESELSÄURE-haltigen Toners und das Fließverhalten (Massenfluß) des fertigen KIESELSÄURE-haltigen Toners zur Entwicklungswalze in einem "q/m-Mono" Elektrometer/Flowtester (EPPING GmbH, D-85375 Neufahrn) bestimmt.

Tabelle 1-4

Beispiel 1-7	Tonerladung [ $\mu\text{C/g}$ ]	Fließverhalte- n [mg]
KIESELSÄURE-freier Toner	- 1,70	12
Polymerisationstoner + Beispiel 1-3	- 1,83	38
Polymerisationstoner + Beispiel 1-4	- 1,71	45

Beispiel 1-8

## Fließ- und Ladungsverhalten von KIESELSÄURE-enthaltendem Toner

[0231] 100 g eines KIESELSÄURE-freien Toners, compoundiert aus einem 88 g eines Binder-Harzes (Typ gemahltes Fest-Harz negativ ladend), Basis Polyester (Cocondensat aus Phenyl-haltigem PPO und Phthalsäureanhydrid), mit einer mittleren Partikelgröße von 10  $\mu\text{m}$ , 8 g eines Farbrußes (Cabot Regal 400R), 2 g eines negativ steuernden Ladungsregulativ (Aizen Spilon Black T-77, Hodogaya Chem.), und 2 g eines Wachses (Viscol TS-200 Sanyo Chem.), werden und 1,5 g einer KIESELSÄURE nach Beispiel 3 in einem Taumelmischer (z. B. Turbular) während 1 Stunde bei RT zugemischt. Nach einer Belastungszeit des Toners von 20 Min (entsprechend der Belastung nach 1000 Kopiervorgängen) wird die Aufladung (Ladung pro Masse) des fertigen KIESELSÄURE-haltigen Toners und das Fließverhalten (Massenfluß) des fertigen KIESELSÄURE-haltigen Toners zur Entwicklungswalze in einem "q/m-Mono" Elektrometer/Flowtester (EPPING GmbH, D-85375 Neufahrn) bestimmt.

Tabelle 1-5

	Tonerladu- ng [ $\mu\text{C/g}$ ]	Fließverhal- ten [mg]
KIESELSÄURE- freier Toner	- 1,80	14
Beispiel 1-8	- 2,05	37

Beispiel 1-9

## Fließ- und Ladungsverhalten von KIESELSÄURE-enthaltendem Toner

[0232] 100 g eines KIESELSÄURE-freien Toners, compoundiert aus einem 90 g eines Binder-Harzes (Typ gemahltes Fest-Harz negativ ladend), Basis Polyester (Cocondensat aus Phenyl-haltigem PPO und Phthalsäureanhydrid), mit einer mittleren Partikelgröße von 10  $\mu\text{m}$ , 5 g eines Farbrußes (Mitsubishi Carbon Black N° 44), 1 g eines positiv steuernden Ladungsregulativ (Bontron S-34 Orient-Chem.), und 2 g eines Wachses (Viscol 550P Sanyo Chem.), werden und 1,5 g einer KIESELSÄURE nach Beispiel 3 in einem Taumelmischer (z. B. Turbular) während 1 Stunde bei RT zugemischt. Nach einer Belastungszeit des Toners von 20 Min (entsprechend der Belastung nach 1000 Kopiervorgängen) wird die Aufladung (Ladung pro Masse) des fertigen KIESELSÄURE-haltigen Toners und das Fließverhalten (Massenfluß) des fertigen KIESELSÄURE-haltigen Toners zur Entwicklungswalze in einem "q/m-Mono" Elektrometer/Flowtester (EPPING GmbH, D-85375 Neufahrn) bestimmt.

Tabelle 1-6

	Tonerladu- ng [ $\mu\text{C/g}$ ]	Fließverhal- ten [mg]
KIESELSÄURE- freier Toner	+ 1,80	7
Beispiel 1-9	+0,25	27

Herstellung der silanolgruppenarmen Kieselsäure (2) mit homogener Verteilung von polaren Gruppen in der Oberfläche

## Beispiel 2-1

- 5 [0233] In einer kontinuierlichen Apparatur werden bei einer Temperatur von 35°C unter Inertgas N<sub>2</sub> zu einem Massestrom von 1000 g/h an hydrophiler KIESELSÄURE mit einer spezifischen Oberfläche von 200 m<sup>2</sup>/g (gemessen nach der BET Methode nach DIN 66131 und 66132) (erhältlich unter dem Namen WACKER HDK N20 bei Wacker-Chemie GmbH, Burghausen, D), 50 g/h vollentsalztes-Wasser (VE-Wasser) in feinstverteilter Form zugeführt, 100 g/h OH-endständiges Polydimethylsiloxan (PDMS) (Viskosität: 40 mPas bei 25°C), in flüssiger, feinstverteilter Form zugeführt durch
- 10 Verdüsen über eine Einstoffdüse (Druck 10 bar), sowie durch Verdüsen über eine Einstoffdüse (Druck 7 bar) 150 g/h eines frisch hergestellten Gemisches 1 : 2 von 3-Aminoethyl-Aminopropyl-trimethoxy Silan (Wacker GF91 Silan) und Wasser zugeführt. Die so beladene KIESELSÄURE wird bei einer Verweilzeit von 2 Stunden bei einer Temperatur von 35°C weiter mittels Rühren fluidisiert, und anschließend in einem darunter befindlichem Reaktor bei 80°C zur Reaktion gebracht.
- 15 [0234] Anschließend wird in einem mechanisch bewegtem Trockner bei 120°C und bei 0,1 cm/s N<sub>2</sub> Fluß von Flüchtigen gereinigt. Hierbei werden die Nebenreaktionsprodukte und Abreinigungsprodukte der Reaktion zu 33% in die Belegung der Kieselsäure zurückgeführt.
- [0235] Erhalten wird ein hydrophobes weißes KIESELSÄURE-Pulver mit homogener Verteilung von polaren und unpolaren Gruppen in der Silyliermittelschicht.
- 20 Daten in Tabelle 2-1

## Beispiel 2-2

- [0236] In einer kontinuierlichen Apparatur werden bei einer Temperatur von 35°C unter Inertgas N<sub>2</sub> zu einem Massestrom von 1000 g/h an hydrophiler KIESELSÄURE mit einer spezifischen Oberfläche von 200 m<sup>2</sup>/g (gemessen nach der BET Methode nach DIN 66131 und 66132) (erhältlich unter dem Namen WACKER HDK N20 bei Wacker-Chemie GmbH, Burghausen, D), 50 g/h VE-Wasser in feinstverteilter Form zugeführt, 100 g/h OH-endständiges PDMS (Viskosität: 40 mPas bei 25°C), in flüssiger, feinstverteilter Form zugeführt durch Verdüsen über eine Einstoffdüse (Druck 10 bar), sowie durch Verdüsen über eine Einstoffdüse (Druck 7 bar) 150 g/h eines frisch hergestellten Gemisches 1 : 2 von N,N'-Diethyl-3-aminopropyl-methyl-dimethoxy Silan und Methanol zugeführt. Die so beladene KIESELSÄURE wird bei einer Verweilzeit von 2 Stunden bei einer Temperatur von 35°C weiter mittels Rühren fluidisiert, und anschließend in einem darunter befindlichem Reaktor bei 80°C zur Reaktion gebracht.
- 30 [0237] Anschließend wird in einem mechanisch bewegtem Trockner bei 120°C und bei 0,1 cm/s N<sub>2</sub> Fluß von Flüchtigen gereinigt. Hierbei werden die Nebenreaktionsprodukte und Abreinigungsprodukte der Reaktion zu 33% in die Belegung der Kieselsäure zurückgeführt. Erhalten wird ein hydrophobes weißes KIESELSÄURE-Pulver mit homogener Verteilung von polaren und unpolaren Gruppen in der Silyliermittelschicht.
- 35 Daten in Tabelle 2-1

## Beispiel 2-3

- 40 [0238] In einer kontinuierlichen Apparatur werden bei einer Temperatur von 35°C unter Inertgas N<sub>2</sub> zu einem Massestrom von 1000 g/h an hydrophiler KIESELSÄURE mit einer spezifischen Oberfläche von 200 m<sup>2</sup>/g (gemessen nach der BET Methode nach DIN 66131 und 66132) (erhältlich unter dem Namen WACKER HDK N20 bei Wacker-Chemie GmbH, Burghausen, D), 50 g/h VE-Wasser in feinstverteilter Form zugeführt, 100 g/h OH-endständiges PDMS (Viskosität: 40 mPas bei 25°C), in flüssiger, feinstverteilter Form zugeführt durch Verdüsen über eine Einstoffdüse (Druck 10 bar), sowie durch Verdüsen über eine Einstoffdüse (Druck 7 bar) 150 g/h eines Gemisches 1 : 2 N,N'-Bis-trimethoxysilylpropyl-Ethylendiamin und Methanol zugeführt. Die so beladene KIESELSÄURE wird bei einer Verweilzeit von 2 Stunden bei einer Temperatur von 35°C weiter mittels Rühren fluidisiert, und anschließend in einem darunter befindlichem Reaktor bei 80°C zur Reaktion gebracht. Anschließend wird in einem mechanisch bewegtem Trockner bei 120°C und bei 0,1 cm/s N<sub>2</sub> Fluß von Flüchtigen gereinigt. Hierbei werden die Nebenreaktionsprodukte und Abreinigungsprodukte der Reaktion zu 33% in die Belegung der Kieselsäure zurückgeführt. Erhalten wird ein hydrophobes weißes KIESELSÄURE-Pulver mit homogener Verteilung von polaren und unpolaren Gruppen in der Silyliermittelschicht.
- 50 Daten in Tabelle 2-1.

## Beispiel 2-4

- 55 [0239] In einer kontinuierlichen Apparatur werden bei einer Temperatur von 35°C unter Inertgas N<sub>2</sub> zu einem Massestrom von 1000 g/h an hydrophiler KIESELSÄURE mit einer spezifischen Oberfläche von 200 m<sup>2</sup>/g (gemessen nach der BET Methode nach DIN 66131 und 66132) (erhältlich unter dem Namen WACKER HDK N20 bei Wacker-Chemie GmbH, Burghausen, D), 50 g/h VE-Wasser in feinstverteilter Form zugeführt, 100 g/h OH-endständiges PDMS (Viskosität: 40 mPas bei 25°C), in flüssiger, feinstverteilter Form zugeführt durch Verdüsen über eine Einstoffdüse (Druck 10 bar), sowie durch Verdüsen über eine Einstoffdüse (Druck 7 bar) 150 g/h eines frisch hergestellten Gemisches 1 : 2 von 3-Methacryloxy-propyl-triethoxysilan (Wacker GF31 Silan) und Methanol zugeführt. Die so beladene KIESELSÄURE wird bei einer Verweilzeit von 2 Stunden bei einer Temperatur von 35°C weiter mittels Rühren fluidisiert, und
- 65 anschließend in einem darunter befindlichem Reaktor bei 80°C zur Reaktion gebracht. Anschließend wird in einem mechanisch bewegtem Trockner bei 120°C und bei 0,1 cm/s der N<sub>2</sub> Fluß von Flüchtigen gereinigt. Hierbei werden die Nebenreaktionsprodukte und Abreinigungsprodukte der Reaktion zu 33% in die Belegung der Kieselsäure zurückgeführt. Erhalten wird ein hydrophobes weißes KIESELSÄURE-Pulver mit homogener Verteilung von polaren und unpolaren

Gruppen in der Silyliermittelschicht.  
Daten in Tabelle 2-1.

## Beispiel 2-5

[0240] In einer kontinuierlichen Apparatur werden bei einer Temperatur von 35°C unter Inertgas N<sub>2</sub> zu einem Massestrom von 1000 g/h an hydrophiler KIESELSÄURE mit einer spezifischen Oberfläche von 200 m<sup>2</sup>/g (gemessen nach der BET Methode nach DIN 66131 und 66132) (erhältlich unter dem Namen WACKER HDK N20 bei Wacker-Chemie GmbH, Burghausen, D), 50 g/h VE-Wasser in feinstverteilter Form zugeführt, 100 g/h OH-endständiges PDMS (Viskosität: 40 mPas bei 25°C), in flüssiger, feinstverteilter Form zugefügt durch Verdüsen über eine Einstoffdüse (Druck 10 bar), sowie durch Verdüsen über eine Einstoffdüse (Druck 7 bar) 150 g/h eines frisch hergestellten Gemisches 1 : 2 von 3-Glycidioxy-propyl-triethoxysilan (Wacker GF82 Silan) und Methanol zugefügt. Die so beladene KIESELSÄURE wird bei einer Verweilzeit von 2 Stunden bei einer Temperatur von 35°C weiter mittels Rühren fluidisiert, und anschließend in einem darunter befindlichem Reaktor bei 80°C zur Reaktion gebracht. Anschließend wird in einem mechanisch bewegtem Trockner bei 120°C und bei 0,1 cm/s der N<sub>2</sub> Fluß vom Flüchtigen gereinigt. Hierbei werden die Nebenreaktionsprodukte und Abreinigungsprodukte der Reaktion zu 33% in die Belegung der Kieselsäure zurückgeführt. Erhalten wird ein hydrophobes weißes KIESELSÄURE-Pulver mit homogener Verteilung von polaren und unpolaren Gruppen in der Silyliermittelschicht.  
Daten in Tabelle 2-1.

## Beispiel 2-6

[0241] In einer kontinuierlichen Apparatur werden bei einer Temperatur von 35°C unter Inertgas N<sub>2</sub> zu einem Massestrom von 1000 g/h an hydrophiler KIESELSÄURE mit einer spezifischen Oberfläche von 200 m<sup>2</sup>/g (gemessen nach der BET Methode nach DIN 66131 und 66132) (erhältlich unter dem Namen WACKER HDK N20 bei Wacker-Chemie GmbH, Burghausen, D), 50 g/h VE-Wasser in feinstverteilter Form zugeführt, 100 g/h OH-endständiges PDMS (Viskosität: 40 mPas bei 25°C), in flüssiger, feinstverteilter Form zugefügt durch Verdüsen über eine Einstoffdüse (Druck 10 bar), sowie durch Verdüsen über eine Einstoffdüse (Druck 7 bar) 150 g/h eines Gemisches 1 : 2 von Phosphinato-Bis[ethyltrimethylsiloxyethyltrimethoxysilan] Natrium Salz und Wasser zugefügt. Die so beladene KIESELSÄURE wird bei einer Verweilzeit von 2 Stunden bei einer Temperatur von 35°C weiter mittels Rühren fluidisiert, und anschließend in einem darunter befindlichem Reaktor bei 80°C zur Reaktion gebracht. Anschließend wird in einem mechanisch bewegtem Trockner bei 120°C und bei 0,1 cm/s der N<sub>2</sub> Fluß vom Flüchtigen gereinigt. Hierbei werden die Nebenreaktionsprodukte und Abreinigungsprodukte der Reaktion zu 33% in die Belegung der Kieselsäure zurückgeführt. Erhalten wird ein hydrophobes weißes KIESELSÄURE-Pulver mit homogener Verteilung von polaren und unpolaren Gruppen in der Silyliermittelschicht.  
Daten in Tabelle 2-1.

## Beispiel 2-7

[0242] In einer kontinuierlichen Apparatur werden bei einer Temperatur von 35°C unter Inertgas N<sub>2</sub> zu einem Massestrom von 1000 g/h an hydrophiler KIESELSÄURE mit einer spezifischen Oberfläche von 200 m<sup>2</sup>/g (gemessen nach der BET Methode nach DIN 66131 und 66132) (erhältlich unter dem Namen WACKER HDK N20 bei Wacker-Chemie GmbH, Burghausen, D), 50 g/h VE-Wasser in feinstverteilter Form zugeführt, 100 g/h OH-endständiges PDMS (Viskosität: 40 mPas bei 25°C), in flüssiger, feinstverteilter Form zugefügt durch Verdüsen über eine Einstoffdüse (Druck 10 bar), sowie durch Verdüsen über eine Einstoffdüse (Druck 7 bar) 150 g/h eines Gemisches 1 : 2 eines Hydroxy-endständiges Polyethylenoxid-propyl-polydimethylsiloxans von einer Viskosität von 100 mPas bei 25°C (erhältlich bei Wacker und dem Namen IM22) und Wasser zugefügt. Die so beladene KIESELSÄURE wird bei einer Verweilzeit von 2 Stunden bei einer Temperatur von 35°C weiter mittels Rühren fluidisiert, und anschließend in einem darunter befindlichem Reaktor bei 80°C zur Reaktion gebracht. Anschließend wird in einem mechanisch bewegtem Trockner bei 120°C und bei 0,1 cm/s N<sub>2</sub> Fluß vom Flüchtigen gereinigt. Hierbei werden die Nebenreaktionsprodukte und Abreinigungsprodukte der Reaktion zu 33% in die Belegung der Kieselsäure zurückgeführt. Erhalten wird ein hydrophobes weißes KIESELSÄURE-Pulver mit homogener Verteilung von polaren und unpolaren Gruppen in der Silyliermittelschicht.  
Daten in Tabelle 2-1.

## Beispiel 2-8

[0243] In einer kontinuierlichen Apparatur werden bei einer Temperatur von 35°C unter Inertgas N<sub>2</sub> zu einem Massestrom von 1000 g/h an hydrophiler KIESELSÄURE mit einer spezifischen Oberfläche von 200 m<sup>2</sup>/g (gemessen nach der BET Methode nach DIN 66131 und 66132) (erhältlich unter dem Namen WACKER HDK N20 bei Wacker-Chemie GmbH, Burghausen, D), 50 g/h VE-Wasser in feinstverteilter Form zugeführt, 100 g/h OH-endständiges PDMS (Viskosität: 40 mPas bei 25°C), in flüssiger, feinstverteilter Form zugefügt durch Verdüsen über eine Einstoffdüse (Druck 10 bar), sowie durch Verdüsen über eine Einstoffdüse (Druck 7 bar) 150 g/h eines frisch hergestellten Gemisches 1 : 2 eines 3-Mercapto-propyl-trimethoxysilans (erhältlich bei Wacker und dem Namen GF70) und Ethanol zugefügt. Die so beladene KIESELSÄURE wird bei einer Verweilzeit von 2 Stunden bei einer Temperatur von 35°C weiter mittels Rühren fluidisiert, und anschließend in einem darunter befindlichem Reaktor bei 80°C zur Reaktion gebracht. Anschließend wird in einem mechanisch bewegtem Trockner bei 120°C und bei 0,1 cm/s der N<sub>2</sub> Fluß vom Flüchtigen gereinigt. Hierbei werden die Nebenreaktionsprodukte und Abreinigungsprodukte der Reaktion zu 33% in die Belegung der Kieselsäure zurückgeführt. Erhalten wird ein hydrophobes weißes KIESELSÄURE-Pulver mit homogener Verteilung von polaren

und unpolaren Gruppen in der Silyliermittelschicht.  
Daten in Tabelle 2-1.

## Beispiel 2-9

[0244] In einer kontinuierlichen Apparatur werden bei einer Temperatur von 35°C unter Inertgas N<sub>2</sub> zu einem Massestrom von 1000 g/h an hydrophiler KIESELSÄURE mit einer spezifischen Oberfläche von 200 m<sup>2</sup>/g (gemessen nach der BET Methode nach DIN 66131 und 66132) (erhältlich unter dem Namen WACKER HDK N20 bei Wacker-Chemie GmbH, Burghausen, D), 50 g/h VE-Wasser in feinstverteilter Form zugeführt, 100 g/h OH-endständiges PDMS (Viskosität: 40 mPas bei 25°C), in flüssiger, feinstverteilter Form zugefügt durch Verdüsen über eine Einstoffdüse (Druck 10 bar), sowie durch Verdüsen über eine Einstoffdüse (Druck 7 bar) 150 g/h eines frisch hergestellten Gemisches 1 : 2 eines 3-Cyclohexylamino-propyl-trimethoxysilans (erhältlich bei Wacker und dem Namen GF92) und Ethanol zugefügt. Die so beladene KIESELSÄURE wird bei einer Verweilzeit von 2 Stunden bei einer Temperatur von 35°C weiter mittels Rühren fluidisiert, und anschließend in einem darunter befindlichem Reaktor bei 80 C zur Reaktion gebracht. Anschließend wird in einem mechanisch bewegtem Trockner bei 120°C und bei 0,1 cm/s der N<sub>2</sub> Fluß von Flüchtigen gereinigt. Hierbei werden die Nebenreaktionsprodukte und Abreinigungsprodukte der Reaktion zu 33% in die Belegung der Kieselsäure zurückgeführt. Erhalten wird ein hydrophobes weißes KIESELSÄURE-Pulver mit homogener Verteilung von polaren und unpolaren Gruppen in der Silyliermittelschicht.  
Daten in Tabelle 2-1.

## Beispiel 2-10

[0245] In einer kontinuierlichen Apparatur werden bei einer Temperatur von 35°C unter Inertgas N<sub>2</sub> zu einem Massestrom von 1000 g/h an hydrophiler KIESELSÄURE mit einer spezifischen Oberfläche von 200 m<sup>2</sup>/g (gemessen nach der BET Methode nach DIN 66131 und 66132) (erhältlich unter dem Namen WACKER HDK N20 bei Wacker-Chemie GmbH, Burghausen, D), 100 g/h OH-endständiges PDMS (Viskosität: 40 mPas bei 25°C), in flüssiger, feinstverteilter Form zugefügt durch Verdüsen über eine Einstoffdüse (Druck 10 bar), sowie durch Verdüsen über eine Einstoffdüse (Druck 7 bar) 50 g/h eines Poly-hydrogenmethyl-siloxans zugefügt. Die so beladene KIESELSÄURE wird bei einer Verweilzeit von 2 Stunden bei einer Temperatur von 35°C weiter mittels Rühren fluidisiert, und anschließend in einem darunter befindlichem Reaktor bei 80 C zur Reaktion gebracht. Anschließend wird in einem mechanisch bewegtem Trockner bei 120°C und bei 0,1 cm/s der N<sub>2</sub> Fluß von Flüchtigen gereinigt. Hierbei werden die Nebenreaktionsprodukte und Abreinigungsprodukte der Reaktion zu 33% in die Belegung der Kieselsäure zurückgeführt. Erhalten wird ein hydrophobes weißes KIESELSÄURE-Pulver mit homogener und definierter Verteilung von polaren und unpolaren Gruppen in der Silyliermittelschicht.  
Daten in Tabelle 2-1.

Tabelle 2-1

Beispiel	%A	%SiOH
2-1	93	2
2-2	92	3
2-3	95	3
2-4	94	7
2-5	92	8
2-6	96	1
2-7	90	12
2-8	94	13
2-9	94	6
2-10	89	n. a.

## Beschreibung der Analysenmethoden 2

## 2-1. Ausbeute der Reaktion (%A)

– berechnet aus dem erwarteten, theoretischen Kohlenstoffgehalt %C-theor und dem experimentell gefundenen Kohlenstoffgehalt %C-exp: %Ausbeute = %C-exp/%C-theor · 100%

## 2-2. Restgehalt an nicht silylierten KIESELSÄURE-Silanolgruppen (%SiOH)

[0246] Methode: Säure-Base-Titration der in Wasser/Methanol = 50 : 50 suspendierten Kieselsäure; Titration nach Se-

# DE 101 45 162 A 1

ars (G. W. Sears, Anal. Chem., 28 (12), (1956), 1981)

- Titration wird im pH-Bereich des isoelektrischen Punktes und unterhalb der Auflösung der Kieselsäure durchgeführt
- unbehandelte Kieselsäure mit 100% SiOH (KIESELSÄURE-Oberflächensilanolgruppen):  $\text{SiOH-phil} = 1,8 \text{ SiOH/nm}^2$
- silylierte Kieselsäure: SiOH-silyliert
- Kieselsäure-Rest-Silanolgehalt:
- $\% \text{SiOH} = \text{SiOH-silyliert} / \text{SiOH-phil} \cdot 100\%$

## Beispiel 2-11

### Ladungsverhalten der KIESELSÄURE

[0247] Je 50 g eines Ferrit Carriers mit einem mittleren Partikeldurchmesser von 80  $\mu\text{m}$  werden mit je 0,5 g der KIESELSÄURE'en aus den Beispielen 1-4 bei Raumtemperatur (RT) durch Schütteln in einem 100 ml PE-Gefäß während 15 Min vermischt. Vor der Messung werden diese Mischungen während 5 Minuten bei 64 UpM in einem geschlossenen 100 ml PE-Gefäß auf einem Rollenbock aktiviert. Mit einer "hard-blow-off cell" ca. 3 g KIESELSÄURE, Kapazität 10 nF, 45  $\mu\text{m}$  Sieb, Luftstrom 1 l/Min, Luftdruck 2,4 kPa, Meßzeit 90 sec) (EPPING GmbH, D-85375 Neufahrn) wird das triboelektrische Aufladungsverhalten der KIESELSÄURE gemessen als Verhältnis von KIESELSÄURE-Ladung pro KIESELSÄURE-Masse (q/m).

Tabelle 2-2

	Ladungsverhalten q/m gegen Ferrit [ $\mu\text{C/g}$ ]
Carrier + Beispiel 2-1	- 10
Carrier + Beispiel 2-2	+ 10
Carrier + Beispiel 2-3	+ 20
Carrier + Beispiel 2-4	- 460

## Beispiel 2-12

### Fließ- und Ladungsverhalten von KIESELSÄURE-enthaltendem Toner

[0248] 100 g eines KIESELSÄURE-freien magnetischen 1-Komponenten Trockentoners, Typ negativ ladend, "crushed type", Basis Copolymer Styrol/Methacrylat, mit einer mittleren Partikelgröße von 14  $\mu\text{m}$  (z. B. erhältlich bei der Firma IMEX, Japan) werden mit 0,4 g einer KIESELSÄURE nach Beispiel 2-6 in einem Taumelmischer (z. B. Turbular) während 1 Stunde bei RT gemischt. Nach einer Belastungszeit des Toners von 20 Min (entsprechend der Belastung nach 1000 Kopiervorgängen) wird die Aufladung (Ladung pro Masse) des fertigen KIESELSÄURE-haltigen Toners und das Fließverhalten (Massenfluß) des fertigen KIESELSÄURE-haltigen Toners zur Entwicklungswalze in einem "q/m-Mono" Elektrometer/Flowtester (EPPING GmbH, D-85375 Neufahrn) bestimmt.

Tabelle 2-4

	Tonerladung [ $\mu\text{C/g}$ ]	Fließverhalten [mg]
KIESELSÄURE-freier Toner	- 1,60	14
Beispiel 2-12	- 1,99	37

## Beispiel 2-13

### Fließ- und Ladungsverhalten von KIESELSÄURE-enthaltendem Toner

[0249] 100 g eines KIESELSÄURE-freien Toners, compounding aus 88 g eines Binder-Harzes (Typ gemahlene

5 Fest-Harz negativ ladend), Basis Polyester (Cocondensat aus Phenyl-haltigem PPO und Phthalsäureanhydrid), mit einer mittleren Partikelgröße von 10 µm, 8 g eines Farbrübes (Cabot Regal 400R), 2 g eines negativ steuernden Ladungsregulativ (Aizen Spilon Black T-77, Hodogaya Chem.), und 2 g eines Wachses (Viscol TS-200 Sanyo Chem.), werden und 1,5 g einer KIESELSÄURE nach Beispiel 3 in einem Taumelmischer (z. B. Turbular) während 1 Stunde bei RT zugemischt. Nach einer Belastungszeit des Toners von 20 Min (entsprechend der Belastung nach 1000 Kopiervorgängen) wird die Aufladung (Ladung pro Masse) des fertigen KIESELSÄURE-haltigen Toners und das Fließverhalten (Massenfluß) des fertigen KIESELSÄURE-haltigen Toners zur Entwicklungswalze in einem "q/m-Mono" Elektrometer/Flowtester (EPPING GmbH, D-85375 Neufahrn) bestimmt.

10

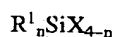
Tabelle 2-3

	Tonerladung [µC/g]	Fließverhalten [mg]
15 KIESELSÄURE-freier Toner	- 1,50	2
20 Toner + Beispiel 2-13	- 1,05	42

20

## Patentansprüche

- 25 1. Silylierte Kieselsäure mit einer Dichte an SiOH pro nm<sup>2</sup> kleiner als 0,6 bezogen auf die Oberfläche nach BET-Verfahren (DIN 66131 und 66132).
2. Verfahren zur Herstellung silylierter Kieselsäure nach Anspruch 1, wobei der Herstellungsprozess in 3 aufeinanderfolgenden getrennten Schritten erfolgt, die jeweils in einem eigenen Gefäß erfolgen: (1) Beladung der hydrophilen Ausgangskieselsäure mit Silyliermittel (2) Reaktion der hydrophilen Kieselsäure mit dem Silyliermittel und (3) Reinigung der hydrophilen Kieselsäure von Silyliermittel und Nebenreaktionsprodukten.
- 30 3. Verfahren zur Herstellung der silylierten Kieselsäure nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass bei der Herstellung der hydrophilen Ausgangskieselsäure nicht mehr als 10 Gew.-% Wasser bezogen auf das gesamte Gewicht der Ausgangskieselsäure zugegeben wird.
- 35 4. Verfahren zur Herstellung silylierter Kieselsäure nach einem oder mehreren der Ansprüche 2 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Transport der Kieselsäure von Schritt (1) nach Schritt (2) und Schritt (3) mittels der Schwerkraft erfolgt.
5. Verfahren zur Herstellung der silylierten Kieselsäure nach einem oder mehreren der Ansprüche 2 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Reaktionsnebenprodukte und Abreinigungsprodukte der Silylierreaktion aus Schritt (3) zurück in den Schritt (1) der Belegung geführt werden.
- 40 6. Verfahren zur Herstellung der silylierten Kieselsäure nach einem oder mehreren der Ansprüche 2 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass das oder die Silyliermittel der Kieselsäure in flüssiger Form als feinstverteiltes Aerosol zugefügt werden.
7. Verfahren zur Herstellung der silylierten Kieselsäure nach einem oder mehreren der Ansprüche 2 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass während oder nach dem Silylierschritt Verfahren zur mechanischen Verdichtung eingesetzt werden.
- 45 8. Verfahren zur Herstellung der silylierten Kieselsäure nach einem oder mehreren der Ansprüche 2 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass nach dem Silylierschritt Verfahren zur Desagglomerierung der Kieselsäure eingesetzt werden.
9. Verfahren zur Herstellung einer Kieselsäure nach einem oder mehreren der Ansprüche 2 bis 8 dadurch gekennzeichnet, dass die Kieselsäure mit einem
- 50 D) Silyliermittel mit unpolaren Gruppen
- Ia) Organosilan der Formel



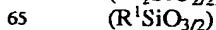
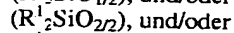
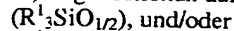
wobei n = 1, 2 oder 3 ist

55 oder Mischungen aus diesen Organosilanen,  
wobei R<sup>1</sup> ein einfach oder mehrfach ungesättigter, einwertiger, gegebenenfalls halogenierter, Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 18 C-Atomen ist und dabei gleich oder verschieden sein kann und X = Halogen, Stickstoffrest, OR<sup>2</sup>, OCOR<sup>2</sup>, O(CII<sub>2</sub>)<sub>x</sub>OR<sup>2</sup> bedeutet, wobei R<sup>2</sup> Wasserstoff oder ein einwertiger Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 12 C-Atomen bedeutet

60 und x = 1, 2, 3 bedeutet

und/oder

Ib) Organosiloxan aufgebaut aus Einheiten der Formel



wobei R<sup>1</sup> die obige Bedeutung hat, wobei die Anzahl von diesen Einheiten in einem Organosiloxan mindestens 2 ist,

silyliert wird und Ia und Ib allein oder in beliebigen Gemischen eingesetzt werden können.



10. Verfahren zur Herstellung einer Kieselsäure nach Anspruch 9 dadurch gekennzeichnet, dass mindestens zwei verschiedene Silyliermittel eingesetzt werden, mit der Maßgabe, dass mindestens ein Silyliermittel eine Viskosität von kleiner als 2 mPas bei 25°C und mindestens ein Silyliermittel eine Viskosität von größer als 5 mPas bei 25°C aufweist.

11. Kieselsäure mit geringem Gehalt an Silanolgruppen nach Anspruch 1 oder hergestellt nach einem oder mehreren der Ansprüche 2 bis 10 mit einer mittleren Primärteilchen-Partikelgröße kleiner als 100 nm, wobei diese Primärteilchen nicht isoliert in der Kieselsäure existieren, sondern Bestandteile größerer Aggregate (Definition nach DIN 53206) sind, die einen Durchmessern von 100 bis 1000 nm aufweisen und Agglomerate (Definition nach DIN 53206) aufbauen, die in Abhängigkeit von der äußeren Scherbelastung Größen von 1 bis 500 µm aufweisen, wobei die Kieselsäure eine spezifische Oberfläche von 10 bis 300 m<sup>2</sup>/g (gemessen nach der BET Methode nach DIN 66131 und 66132) aufweist, wobei die Kieselsäure eine fraktale Dimension der Masse D<sub>m</sub> von kleiner oder gleich als 2,8, und eine Dichte an Oberflächen-Silanolgruppen SiOH von kleiner als 0,6 SiOH/nm<sup>2</sup> und pro 100 m<sup>2</sup>/g spezifischer Oberfläche (gemessen nach der BET Methode nach DIN 66131 und 66132) einen Kohlenstoffgehalt von mindestens 1,0 Gew.-% aufweist.

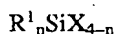
12. Toner, Entwickler, Ladungssteuerungshilfsmittel und/oder Fließhilfsmittel für pulverförmige Systeme, dadurch gekennzeichnet, dass er eine Kieselsäure nach einem der Ansprüche 1 bis 11 enthält.

13. Vernetzbare Polymer- und/oder Harzmasse, dadurch gekennzeichnet, dass sie eine Kieselsäure nach einem der Ansprüche 1 bis 11 enthält.

14. Verfahren zur Herstellung einer Kieselsäure nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Kieselsäure mit einem

D) Silyliermittel mit unpolaren Gruppen

Ia) Organosilan der Formel



wobei n = 1, 2 oder 3 ist

oder Mischungen aus diesen Organosilanen,

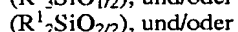
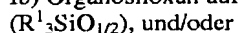
wobei R<sup>1</sup> ein einfach oder mehrfach ungesättigter, einwertiger, gegebenenfalls halogenerter, Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 18 C-Atomen ist und dabei gleich oder verschieden sein kann und X = Halogen, Stickstoffrest, OR<sup>2</sup>, OCOR<sup>2</sup>, O(CH<sub>2</sub>)<sub>x</sub>OR<sup>2</sup> bedeutet,

wobei R<sup>2</sup> Wasserstoff oder ein einwertiger Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 12 C-Atomen bedeutet

und x = 1, 2, 3 bedeutet

und/oder

Ib) Organosiloxan aufgebaut aus Einheiten der Formel



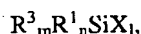
wobei R<sup>1</sup> die obige Bedeutung hat, wobei die Anzahl von diesen Einheiten in einem Organosiloxan mindestens 2 ist,

silyliert wird und Ia und Ib allein oder in beliebigen Gemischen eingesetzt werden können

und/oder mit

II) Silyliermittel mit polaren Gruppen

IIa) Organosilane der Formel

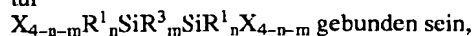


wobei m + n + l = 4

n = 0, 1 oder 2

und m = 1, 2, oder 3 ist,

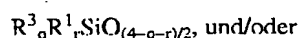
wobei R<sup>3</sup> ein Wasserstoff oder ein einwertiger oder zweiwertiger, ein oder mehrere, gleiche oder verschiedene, Heteroatome Y enthaltender Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 12 C-Atomen ist, falls es sich um einen zweiwertigen Kohlenwasserstoffrest handelt, so kann dieser an 2 Si-Atome gebunden sein, bzw. in einem Organo-Silan der Struktur



gebunden sein, wobei das Heteroatom Y ein Element der 3., 4. (nicht C), 5. und 6. Hauptgruppe im Periodensystem der Elemente ist, wobei Y gleich N, P, O und S bevorzugt ist,

und/oder ein

IIb) Organosiloxan aufgebaut aus einer oder mehreren, gleichen oder verschiedenen Einheiten der Formel



wobei

q = 1, 2 oder 3

r = 0, 1 oder 2

und q + r < 4 ist,

wobei R<sup>1</sup> und R<sup>3</sup> die obige Bedeutung haben, wobei die Anzahl von diesen Einheiten in einem Organosiloxan mindestens 2 beträgt, silyliert wird und IIa und IIb allein oder in beliebigen Gemischen mit Ia und IIb eingesetzt werden können, mit der Maßgabe dass, Silyliermittel (II) mit polaren Gruppen zumindest 1-80 Gew.-% der Gesamtmenge

an Silyliermittel (I) und (II) beträgt.

15. Verfahren zur Herstellung einer Kieselsäure nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass ein (I) Silyliermittel mit unpolaren Gruppen zumindest 20 Gew.-% der Gesamtmenge an Silyliermittel beträgt.

16. Kieselsäure mit geringem Gehalt an Silanolgruppen nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 8 und/oder 14 bis 15 mit homogen verteiltem Anteil an polaren Gruppen in der Silyliermittelschicht der Kieselsäureoberfläche mit einer mittleren Primärteilchen-Partikelgröße kleiner als 100 nm, wobei diese Primärteilchen nicht isoliert in der Kieselsäure existieren, sondern Bestandteile größerer Aggregate (Definition nach DIN 53206) sind, die einen Durchmesser von 100 bis 1000 nm aufweisen und Agglomerate (Definition nach DIN 53206) aufbauen, die in Abhängigkeit von der äußeren Scherbelastung Größen von 1 bis 500 µm aufweisen, wobei die Kieselsäure eine spezifische Oberfläche von 10 bis 300 m<sup>2</sup>/g (gemessen nach der BET Methode nach DIN 66131 und 66132) aufweist, wobei die Kieselsäure eine fraktale Dimension der Masse  $D_m$  von kleiner oder gleich als 2, 8 und eine Dichte an Oberflächen-Silanolgruppen SiOH von kleiner als 0,6 SiOH/nm<sup>2</sup>, und pro 100 m<sup>2</sup>/g spezifischer Oberfläche (gemessen nach der BET Methode nach DIN 66131 und 66132) einen Kohlenstoffgehalt von mindestens 1,0 Gew.-% aufweist.

17. Toner, Entwickler, Ladungssteuerungshilfsmittel und/oder Fließhilfsmittel, dadurch gekennzeichnet, dass er eine Kieselsäure nach einem der Ansprüche 13 bis 16 enthält.

18. Vernetzbare Polymer- und/oder Harzmasse, dadurch gekennzeichnet, dass sie eine Kieselsäure hergestellt nach einem der Ansprüche 14 bis 15 oder nach Anspruch 16 enthält.